S6 1 PN="60-012760"

?t 6/5/1

6/5/1

DIALOG(R) File 347: JAPIO

(c) 2002 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

01534260 \*\*Image available\*\*
PHOTOELECTRIC CONVERSION DEVICE

PUB. NO.: **60-012760** [JP 60012760 A] PUBLISHED: January 23, 1985 (19850123)

INVENTOR(s): OMI TADAHIRO

TANAKA NOBUYOSHI

APPLICANT(s): OMI TADAHIRO [000000] (An Individual), JP (Japan)

APPL. NO.: 58-120752 [JP 83120752] FILED: July 02, 1983 (19830702)

INTL CLASS: [4] H01L-027/14; H01L-029/76; H04N-005/335

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components); 44.6

(COMMUNICATION -- Television)

JAPIO KEYWORD: R097 (ELECTRONIC MATERIALS -- Metal Oxide Semiconductors,

MOS); R098 (ELECTRONIC MATERIALS -- Charge Transfer Elements,

CCD & BBD)

JOURNAL: Section: E, Section No. 318, Vol. 09, No. 126, Pg. 24, May

31, 1985 (19850531)

### ABSTRACT

PURPOSE: To construct the titled device which can sufficiently achieve high resolution by a method wherein a transistor is composed of the main electrode region of one conductivity type and the control electrode region of reverse conductivity type, and the control electrode is put into floating state, the potential of which electrode is then controlled by a capacitor and the transistor.

CONSTITUTION: An n(sup -) type layer 5 serving as the collector region is epitaxially grown on the surface of an n type or n(sup +) type Si substrate 1, which layer is then formed in island form by means of an element isolation region 4 of SiO(sub 2), etc. Next, a p-base region 6 is diffusion-formed in the surface layer part of the island-formed layer 5, an n(sup +) type emitter region 7 being provided therein, and the entire surface being covered with an SiO(sub 2) film 3. Then, an aperture is bored, and an Al wiring 8 contacting the region 7 is provided while being extended over the edge of the film 3. Besides, an electrode 9 is adhered on the film 6 via film 3, and the entire surface including those is protected with a PSG film 2. The region 6 is kept in floating state in such a construction, and the potential thereof is controlled by the capacitor consisting of the electrode 9, film 3, and region 6, and the bi-polar transistor consisting of the regions 7, 6 and the layr 5, thus being made to carry out the accumulation and read-out of carriers and the refreshing action.

## (19 日本国特許庁 (JP)

10 特許出願公開

# <sup>®</sup>公開特許公報 (A)

昭60—12760

MInt. Cl.4 H 01 L 27/14

29/76 H 04 N 5/335 識別記号

庁内整理番号 6732-5F 6851-5F 6940-5C

❸公開 昭和60年(1985)1月23日

発明の数 審査請求 未請求

(全 38 頁)

## **9分電変換装置**

创特 22出 願 昭58-120752

昭58(1983)7月2日

切発 明 者 大見忠弘

仙台市米ケ袋2-1-17-301

⑦発 明 者 田中信義

東京都世田谷区松原2の15の13

願 人 大見忠弘

仙台市米ケ袋2-1-17-301

個代 理 人 弁理士 山下穣平

15) AD 25

発明の名称

光电影物物的

2 特許斯米の蘇明

1 回游電視節域よりなる2個の主電板領域と 核中型移值域と反対消散型の間距电极能過よりな る半導体トランジスタの核削御電極領域を浮遊状 態にも、該採盗状態にした制御電極領域の電位 を、キャパシタを介して開御することにより、該 浮遊状態にした制御電極角域に、光により発生し たキャリアを密請する恭頼動作、潜航動作により 核期の電極領域に発生した器積電圧を読出す鉄山 し動作、波制御世極領域に帯積されたギャリアを 前続させるリフレッシュ動作をそれぞれさせる精 道の光電変換装器において、被拝遊状態になされ た制即電機領域と向導電視の高不輔物領域を設 け、博遊状態になされた制御電極領域とトランジ スタ構造をなしたことを特徴とする光電変換数 æ.

## 3 発明の詳細な説明

本免明は光電変換装数に関する。

近年光電変換装段殊に、関係機能装裂に関する 研究が、単羽体技術の進展と共に植物的に行なわ れ、一部では実用化され始めている。

これらの関係複像装置は、火きく分けるとCC D型とMOS型の2つに分類される。CCD型量 像契頼は、MOSキャパシタ地板下にポテンシャ ルの井戸を形成し、光の入射により発生した電荷 をこの非戸に祭積し、統出し時には、これらのポ テンシャルの非声を、進極にかけるパルスにより 順次動かして、蓄積された電荷を出力アンプ語ま で転送して読出すという緊閉を用いている。また CCD型提供装置の中には、受光低はPn接合タ イオード樹造を使い、転送部はCCD構造で行な うというタイプのものもある。また一月、MOS 限機能装置は、受光部を構成するpn接合よりな るフォトダイオードの尖々に丸の人材により発生 した電荷を寄析し、疑問し時には、それぞれの フォトダイオードに接続されたMOSスイッチン!

## 特問昭69-12768(2)

グトランジスタを耐吹オンすることにより客店された電荷を出力アンプ部に統出すという原理を用いている。

CCD思播做装置は、比较的简单な構造をも ち、また、充化し得る雑弁からみても。段終段に おけるフローティング・ディフュージョンよりな る電荷検出器の容量値だけがランダム維音に容与 するので、比較的低雑音の健体装置であり、低限 接級影が可能である。ただし、CCD復機像装置 を作るプロセス的額的から、出力アンプとしてM OS根アンプがオンチップ化されるため、シリコ ンと、SiO 。 脱との界流から残像上、目につきや すい 1/1 雑音が発生する。従って、低雑音とはい いながら、その性能に服界が存在している。ま た、高解像度化を図るためにセル数を増加させて 高密度化すると、一つのポテンシャル非戸に帯積 できる最大の地貨量が減少し、ダイナミックレン ジがとれなくなるので、今後、同体性像装置が高 解像彼化されていく上で大きな問題となる。ま た、CCD根の機像装置は、ポテンシャルの井戸

を耐改動かしながら書植電荷を転送してい (わけであるから、セルの一つに欠陥が存在してもそこで電荷転送がストップしたり、あるいは、 極端に感(なってしまい、製造少問りが上がらないという欠点も有している。

による財産パターン維養の軽入等があり、 C C D 根値做発表に比較して低限度撮影はむずかしいこ と等の欠点を有している。

また、村来の機像被覆の高解像度化においては おセルのサイズが関小され、常植電台が減少して いく。これに対しチップサイズから決まってくる 配線容差は、たとえ機相を輝くしてもあまり下が らない。このため、MOS 環境像装置は、ますま す5/N 的に不利になる。

CCD 烈およびMOS 根據像装置は、以上の様な一長一規を行しながらも次第に実領化レベルに近ずいてきてはいる。しかし、さらに将来必要とされる高解像仮化を進めていくうえで本質的に大きな問題を有しているといえる。

それらの関係機像整置に関し、特別的58-15087 8 "半初体機像整算"、45間間58-157073 "半期体機像整置"、特別則58-185473 "半期体機像整置"、特別則58-185473 "半期体機像整置"に新しい方式が便実されている。CCD型、MOSの機像整置が、光入前により発生した電荷を主電板(例えばMOSトランジスタのソー

ス)に寄枝するのに対して、ここで提案されてい る方式は、光入射により発生した電荷を、調御電 板(例えばパイポーラ・トランジスタのペース、 SIT(都電誘導トランジスタ)あるいはMOS トランジスタのゲート)に共駐し、光により発生 した電荷により、流れる電流をコントロールする という新しい考え方にもとずくものである。すな わち、CCD型、MOS型が、波積された電荷を のものを外部へ提出してくるのに対して、ここで 提出されている方式は、朴セルの明解機能により 世俗増幅してから帯積された恒荷を競出すわけで あり、また見力を変えるとインピーダンス変換に より低インピダンス山力として波出すわけであ る。従って、ここで模実されている方式は、高心 力、広グイナミックレンジ、低級介であり、か つ、光行号により助起されたキャリア(推构)は 制御電板にお抜することから、非破壊統化しがで きる年のいくつかのメリットを打している。さら に将来の高解 液化に対しても可能性を有する方 犬であるといえる。

## 特開昭60-12760(3)

しかしながら、この方式は、基本的にX-Yアドレス力式であり、上記公復に記載されている案子構造は、従来のMOS型機能装置の各セルにバイポーラトランジスタ、SITトランジスタ等の増幅業子を複合化したものを基本構成としている。そのため、比較的複雑な構造をしており、高解像化の可能性を有しながらも、そのままでは高解像化には無異が存在する。

水処明は、 れセルに切解機能を有するもまわめて簡単な構造であり、 将来の高解像液化にも十分 対処しうる新しい光電変換装数を提供することを 目的とする。

かかる月的は、明確電視機よりなる2個の主 他物能域と減去電極能域と反対認定型の膜器電極 能域よりなる半導体トランジスタの腱解制電極個 域を押機状態にし、練評遊状態にした調制電極個 域の電位を、キャパンタを介して削御することに より、減評遊状態にした調節電極部域に、光に り発化したキャリアを素積する蓄積動作、審積動 作により減期等電極側域に発生した書積電圧を読 小す読出し動作、検制御電板領域に参析されたキャリアを掲載させるリプレッシュ動作をそれぞれさせる構造の光化変換整数において、設修遊址造になされた制御機領域を同導電視の高不能動作域を設け、停道状態になされた制御電極領域とトランジスタ構造をなしたことを特徴とする光電変換整数によって達成される。

以下に木発明の実施例を認施を用いて詳細に設 明する。

第1回は、太奈明の一実施例に係る光電変換装 でも構成する光センサセルの状本構造および動作 を説明する図である。

第1図(a) は、光キンサセルの平面図を、第1 図(b) は、第1図(a) 平面図のAA′部分の断面 図を、第1図(c) は、それの等値回路をそれぞれ ボす、なお、各部位において第1図(a).(b).(c) に共通するものについては同一の番時をつけている。

第1 例では、禁列化計方式の平面図を示したが、水平方向解像版を高くするために、崩壊すら し方式 (補助配置方式) にも配置できることはも ちろんのことである。

この光モンサモルは、第1日(a).(b) に前すご

リン(P)、アンチモン(Sb)、ヒ非(As)等の不能物をドープしてn型又はn<sup>\*</sup> 型とされたシリコン店板1の上に、油常PSG膜等で構成され

るパシペーション脱2:

シリコン酸化膜(SiO, '). より成る絶縁酸化膜3:

となり合う光センサセルとの間を電気的に絶疑するためのSiO 。あるいはSi。H 。 等よりなる絶縁投又はポリシリコン機等で構成される無子分離 の bis 4:

エピタキシャル技術等で形成される不能物濃度 の低い n <sup>-</sup> 効成5 :

その上の例えば不能物 拡散技術又はイオン 作入 技術を用いてポロン(B) 等の不動物をドープ した パイポーラトランジスタのベースとなる p 領域

信号を外部へ読出すための、例えばアルミニウム(AI)、AI-SI、AI-Gu-SI等の導電材料で形成される配舗8;

絶縁膜3を通して、拌蔵状態になざれたp前枝

特局報60-12760(4)

6にパルスを印加するための情報9:

それの配線10:

米板 I の裏面にオーミックコンタクトをとるために不純物拡散技術等で形成された不純物機度の高い n ° 旬域 1 I :

状態ので位を与える。すなわちパイポーラトランジスタのコレクタで位を与えるためのアルミニウム等の専門材料で形成されるでおりで: より構成されている。

なお、取り図(a) の19はn。 領域7と配級8の接続をとるためのコンタクト限分である。 又配線8 および配線10の交互する部分はいわゆる2 搭配線となっており、SiO。等の絶縁材料で形成される絶録領域で、それぞれ互いに絶縁されている。 すなわち、金属の2 搭配線構造になっている。

第1以(c) の事価回路のコンデンサ C e m l 3 は 位極 9、絶縁 脱 3、 p 情域 6 の M O S 構造 より構 成され、又パイポーラトランジスタ 1 4 はエミッ タとしての n \* 情域 7 、ペースとしての p 領域 6. 不動物設度の小さい a - 創版 b . コレクタと しての a 又は a \* 削減 l のおほかより構成されている。これらの図面から明らかなように、 p 削減 6 は浮遊削減になされている。

断 1 図(c) の節 2 の等価回路は、バイポーラトランジスタ 1 4 をベース・エミックの抜合容量 C bel 5、ベース・エミッタの p n 核合ダイオード D bel 6、ベース・コレクタのp n 核合ダイオード 1 7、ベース・コレクタのp n 核合ダイオード D bc 1 8 を用いて表現したものである。

以下、光センサセルの基本動作を第1別を用い、 て説明する。

この光センサセルの弦本動作は、光入射による 電荷帯積動作、統山し動作およびリフレッシュ動 作より構成される。電荷審積動作においては、例 えばエミッタは、配線8を適して接地され、コレ クターは配領12を適して正常位にパイアスされ ている。またペースは、あらかじめコンデンサー Cost13に、配線10を適して正のパルス電圧を 印加することにより食電位、すなわち、エミッタ

この状態において、第1回に示す様に光センサセルの表側から光20が入射してくると、半導体内においてエレクトロン・ホール対が発生する。この内、エレクトロンは、n 節岐1 が正理位にパイアスされているので n 節岐1 側に扱れだしていってしまうが、ホールはp 節岐6にどんどんおけってしまうが、ホールのp 節峻への姿後によりp 節岐6の電位は次郎に正理位に向かって変化していく。

第1 図(a)。(b) でも名センサセルの交光値下値は、ほとんどり領域で占られており、一部 a。 前域でとなっている。当然のことながら、光により動起されるエレクトロン・ホール対演院は裏面に近い程大きい。このためり領域を中にも多くのエレクトロン・ホール対が光により動起される。p

部域中に光動を記されたエレクトロンが別で、 に変し、 になない、 にない、 にない、

が発生する。ここで、 W e は p 前域 6 の 光人射 側 表面からの硬き、 k は ポルツマン定数。 T は絶 対 延度、 q は 位 位 点、 N ag は p ベース 額 域 6 の 安 前不純 機度、 N al は p 前域 6 の n っ 高 板 机 前 域

特恩昭60-12760 (5)

ちとの界面における不能物源度である。

ここで、NAA/NA、>3とすれば、p 領域6内の電子の走行は、拡散よりはドリフトにより行なわれるようになる。すなわち、p 領域6内に光により励起されるキャリアを行号として有効に動作させるためには、p 前域6の不純物濃度は光入射像設備から内傷に向って減少しているようになっていることが望ましい。拡散でp 領域6を形成すれば、その不純物濃度は光入射像装備にくらべ内部に行くほど減少している。

センサモルの受光順下の一部は、n。 領域 7 により占られている。n。 領域 7 のほさは、適常 0.7 ~ 0.3 μ m 程度、あるいはそれ以下に設計されるから、n。 領域 7 で製取される光の 最は、もともと あまり多くはないのでそれ程間間はない。ただ、 知被 及 側の光、 特に 實色光に 対して は、n。 領域 7 の 不能 物震度 は 適常し × 10 m cm - 2 程度 あるいは それ以 とに設計される。こうした 高速度に 不統物が ドープされた n。 領域 7 におけるホールの

以上は電視器積動作の定性的な概略規則であるが、以下に少し其体的かつ定量的に規則する。

この光センサセルの分光感度分布は次式で与えられる。

$$S(\lambda) = \frac{\lambda}{1.24} \cdot \pi \pi p(-\alpha \times)$$

× { 1 - exp(- α γ ) } • T [A/W]

但し、 A は光の数段 (μα)、αはシリコン結晶 中での光の装度係数 (μα) 1)、 x は半導体表面

**拡散距離は0.15~0.2 μm 税度である。したがっ** て、a. 乳液7内で光動発されたホールを引効に p銀城6に流し込むには、am 銀成7も光入射表 前から内閣に向って不能物職度が減少する構造に なっていることが狙ましい。n・角枝での不純物 遊皮分布が上記の様になっていれば、光人射例表 値から内部に向う強いドリフト循界が発生して、 n \* 領域7に光動起されたホールはドリフトによ りただちにp領域目に汲れ込む。nº 領域7、p 銀度 6 の不純物濃度がいずれも光人射偏衰崩から 内部に向って彼少するように構成されていれば、 センサセルの光人射鋼裏頭側に存在するn・前域 7、p領域6において光助心されたキャリアはす べて光質りとして有効に働くのである。 As又は P を高濃度にドーブしたシリコン酸化膜あるいほポ リシリコン談からの不能物拡散により、この a・ 引娘?を形成すると、上記に近べたような別まし い不純物質群をもつる。領域を得ることが可能で あ ス .

放終的には、ホールの書籍によりペース電位は

における、伊新介相失を起こし感度に寄与しない"dead leger"(不懸領地)の厚さ「μ・)、 y はエピ層の厚さ「μ・)、 T は透過ポナなわち、人別してくる光量に対して反射等を考慮して行効に半導体中に人財する光量の紹介をそれぞれぶしている。この光センサセルの分光感度 S(人) および放射風度 Ee(人)を用いて光電流 I p は次式で計算される。

$$I p = \int_{a}^{a} S(\lambda) + E e(\lambda) + d\lambda$$

[ " A /c " ]

但し放射照度 E e (λ) (μW・cm<sup>-2</sup>・nm<sup>-1</sup>) は 皮式で与えられる。

$$E e(\lambda) = \frac{E \cdot P(\lambda)}{6.80 \cdot V \cdot (\lambda) \cdot P(\lambda) \cdot d \cdot \lambda}$$

[ # W + ca\*\* + na\*\* ]

但しE・はセンサの受光前の無度(Lui))。 P(A) はセンサの受光前に人射している光の分光 分布、V(A) は人間の目の比視感度である。

これらの式を用いると、エピルの所 4 μ e をもったセンサセルでは、 A 光朝 (2 8 5 4 ° K) で照射され、センサ荧光の原復が l (Lux) のとき、

### 特爾昭60-1276U(6)

的 2 8 0 mA/cm \*\*\*の光電線が流れ、入射してくるフォトンの 取あるい は発生するエレクトロン・ホール 対の数は 1.8 × 10 \*\*\* ケ/cm \*\* ・ \*\*\*c 程度である。

又、この時、光により動起されたホールがベースに帯値することにより発生する単位VpはVp = Q/Cで与えられる。Qは帯値されるホールの 世前侵であり、CはCbel5とCbcl7を加算し た掟合料限である。

ここで性別すべきことは、高齢酸度化され、セルサイズが銀小化されていった時に、一つの光センサセルあたりに人別する光気が減少し、帯板電 保険 Q が共に減少していくが、セルの銀小化に件ない接合容疑もセルサイズに比例して減少していくので、光入別により発生する電位 V p はほぼっぱいたもたれるということである。これは本免別に対ける光センサセルが第1回に示すごとく、きわめて個形な構動をしており行効受光而がきわめて大きくとれる可能性を有しているからである。

インターラインタイプのCCDの場合と比較して本発明における光電を換整器が有利な理由の…つはここにあり、高解像度化にともない、インターラインタイプのCCD型操像装置では、転送する環母最を確保しようとすると転送部の副級が相対的に大きくなり、このため有効受光脈が減少するので、感度、すなわち光入射による発生電圧が減少してしまうことになる。また、インターラインタイプのCCD型操像装置では、飽和電圧が

転送部の大きさにより制限され、どんどん保下していってしまうのに対し、太免切における光センサセルでは、先にも担いた様に、最初にp前娘を を負債位にパイアスした時のパイプス電圧により 顔和電圧は決まるわけであり、大きな顔和電圧を 破像することができる。

以上の様にしてり領域 5 に書籍された電荷により発生した電抗を外落へ統由す動作について次に 取引する。

就出し動作状態では、エミッタ、配観8は評談状態に、コレクターは正確依Vccに保持される。
第2 関に 等価 同路を示す。今、光を照射する的に、ベース6を食地位にバイアスした時の電位を
- V。とし、光照射により発生した審技能圧をV
P とすると、ベースで位は、- V。 + V P なる地位になっている。この状態で配線10を通して電機9に統出し用の正の電圧V。を印加すると、この正の電位V。は耐化酶等級Cost13とベース。コンクタ間接合容量Cbe15、ベース・コレクタ間接合容量Cbe15、ベース・コレクタ

14 TR EE

が加算される。従ってベース電位は

となる条件が減立するようにしておくと、ペース 他位は光照射により発生した書積電圧VP そのも のとなる。このようにしてエミッタ電位に対して ペースで位がボ方向にパイアスされると、エレク トロンは、エミッタからペースに推入され、コレク タタ電位が正型位になっているので、ドリット電 界により加速されて、コレクタに到途する。この 時に流れる電流は、次式で与えられる。

$$i = \frac{A j \cdot q \cdot D B \cdot n_{ee}}{W_e} \quad (1 + \ln \frac{N_{AE}}{N_{AE}})$$

$$\times \{exp \frac{q}{k - T} (Vp - Ve) - 1\}$$

但しA」はペース・エミッグ間の接合収款。 q

特別昭60-12760(ア)

この 世 疣 は、エミック 世 位 V e が ペース 世 位 、 す な わ ち こ こ で は 光 無 財 に よ り 発生 し た 帯 益 電 匠 V P に 等 し く な る ま で 液 れ る こ と は 上 式 か ら 明 ら か で あ る 。 こ の 時 エ ミック で 位 V e の 時 冊 的 変 化 は 次 式 で 計 算 さ れ る 。

$$C_{n} \cdot \frac{d V_{e}}{d l} =$$

$$i = \frac{A_{j} \cdot q \cdot D_{n} \cdot n_{m}}{W_{e}} \quad (1 + in \frac{N_{Ae}}{N_{Ae}})$$

$$\times \{exp = \frac{q}{k} \quad (V_{p} - V_{e}) - 1\}$$

但し、ここで配録質領C:はエミッタに接続されている配録 8 のもつ容量2 1 である。

一定時間の後、電板9に印加していたVaをゼロボルトにもどし、後れる電波を停止させたときの落積電圧Vpに対する、截出し電圧、すなわちエミッタ 単位の関係を示す。但し、第4回(a) では、疑出し電圧はハイアス電圧成分による疑出し時間に使作する一定の単位が必ず加算されてくるがそのゲタ分をさし引いた値をプロットしている。電極9に印加している正電圧V。をゼロボルトにもどした時には、印加したときとは速に

なる世形がベース地位に加算されるので、ベース で位は、正電形 V 。を印加する前の状態、すなわ ちー V 。になり、エミッタに対し連バイアスされ るので世次の流れが砂止するわけである。 第 4 図 (a) によれば 100m a 程度以上の製出し時間(すな わち V 。を性様 9 に印加している時間)をとれ は、若精電形 V p と説出し世形は 4 桁程度の観出 にわたって直線性は確保され、高速の製出しが可 他であることを示している。第 4 図(a) で、45° の線は観出しに十分の時間をかけた場合の結果で 33 日は、上式を用いて計算したエミック電位の時間変化の一例を示している。

示3 図によればエミック電位がベース電位に等しくなるためには、約 1 秒位を要することになる。これはエミッタ電位 Ve がVp に近くなるとあまり電流が流れなくなることに起因しているわけである。したがって、これを解決する下段は、先に電振9 に正常圧 V。を印加するときに、

これに対して従来のMOS型機像鞍段では、高い電圧Vpは、このような疑問し過程において記録容量Caの影響でCj・Vp/(Cj+Cs)(但しCjはMOS型機像鞍段の受光部のpn接合容量)となり、2桁位統出し電圧値が下がってしまうという欠点を有していた。このためMOS型機像要段では、外部へ統出すためのスイッチンクMOSトランジスタの寄生容量のはらつきによる関定パクーン報音、あるいは配線容量すなわち出力容量が大きいことにより発生するランダム報

特爾昭60-12760(8)

登が大きく、S/N 比がとれないという問題があったが、 第 1 図 (a) (b) (c) で派す機成の光センサセルでは、 p 額域 6 に発生した滞積電圧そのものが外離に続出されるわけであり、この電圧はかなり大きいため 固定パターン雑音、川力容易に起因するランダム 舞音が 相対的に小さくなり、 きわめてS/N 比の良い信号を得ることが可能である。

先に、バイアス選E V mi m m を 0.6 V に 教 定したとき、 4 桁 程度の直線性が 100 m m m c 程度の高速設計 し時間で得られることを示したが、この皮線性 および 読出 し時間 と バイアス電形 V m m m m m m f を 計算 した 結果を きらにくわしく、第 4 図 (b) に ボナ・

 なっている時は、それ以上の者被電圧では、さら に良い値を示していることは明らかである。

上記輔娘に低る光センサセルのもう一つの利点は、 p 们級 6 に 帯積 されたホールは p 们 域 6 に 帯積 されたホールは p 们 域 6 に 形 の で か ら エ レ クトロンと ホールの 内 結合確 率 が き わ の で 小 さ い こ と か ら 非 破 順 的 に 統 山 し 可 他 な こ と で あ る。 す な わ ち 統 出 し 時 に 電 板 9 に 印 加 し て い た 似 圧 V 。 を ゼ ロ ボルト に も ど し た 吟 、 p 们 域 6 の 電位 は 電 圧 V 。 を 印 加 す る 前 の 速 バ ィ ァ ス 状態 に

なり、光照射により発生した苗枝電圧 V P は、新しく光が照射されない限り、そのまま保存されるわけである。このことは、上記構成に係る光センサセルを光地質検験費として構成したときに、システム動作上、新しい機能を提供することができることを意味する。

は木質的に明花養養音の小さい終品をしているわ けである。

次いでP前岐6に帯積された電荷をリフレッ。 シュする動作について設明する。

上記載成に低る光センサセルでは、すでに述べ たごとく、p削減6に帯積された電荷は、設出し 動作では前減しない。このため切しい光情程を入 力するためには、前に帯積されていた電荷を前載 させるためのリフレッシュ動作が必要である。ま た同時に、浮遊状態になされているp削減6の電 位を所定の食電圧に作電させておく必要がある。

上記構成に係る光センサセルでは、リフレッシュ動作も疑問し動作と同様、配録10を通してなり行なう。このとき、配録目を通してエミックを接地する。コレクタは、電極12を進して接地又は正電位になっておく。第5回にリフレッシュ動作の等価同路を示す。但しコレクタ側を接地した状態の例を示している。

特際昭60-12760(9)

この状態で正単用 V on なる電圧が電極9に自加されると、ペース22には、酸化解容量 C on 13.ペース・エミッグ間接合容量 C bel 5.ペース・コレクク間接合容量 C bel 7 の容量分類により、

なる市田が、前の統出し幼作のときと門様間時的にかかる。この市地により、ベース・エミッタ間接合ダイオードDbel 6 およびベース・コレクタ間接合ダイオード Dbcl 8 は順方向パイアスされて神道状態となり、単位が流れ始め、ベース単位は次第に低下していく。

この時、博遊状態にあるベースの電位 V の資化・ は近似的に次式で表わされる。

$$(C be + C bc) \frac{d V}{d i} = -(i, + i, )$$

但七.

$$i_1 = Ab \left( \frac{q D p p_m}{L p} + \frac{q D h D_{ss}}{W_p} \right)$$

$$\times \left\{ exp \left( \frac{q}{k} T V \right) - 1 \right\}$$

の内、 q ・ D p ・ p m / L p はホールによる電 旅、 すなわちベースからホールがコレクタ 購へ 旋れだす 東分を示している。このホールによる電視が遅れやすいほに上記場後に係る光センサセルでは、コレクタの不統物機像は、通常のバイポーラトランジスタに出 敷して少し低めに 設計され

この式を用いて計算した、ベース他位の時間依存性の・例を引を図に示す。極軸は、リフレッシュ電形Vmが連接9に印加された瞬間からの時間鉄道すなわちリフレッシュ時間を、縦軸は、ベースで位をそれぞれ示す。また、ベースの初期で位をパラメータにしている。ベースの初期で位とは、リフレッシュ地形Vmが加わった瞬間に、伊遊状態にあるベーフが示す他位であり、Vm・・Cor, Che, Che, Cock びベースに落構されている電荷によってきまる。

この 第 6 図をみれば、ペースの電位は 初期電位 によらず、 ある時間軽過後には必ず、片対数グラ フルで一つの 直線にしたがってドがっていく。  $i_{z} = A = \frac{q D n n_{zz}}{W_{0}}$   $\times \left\{ \exp \left( \frac{q}{k T} V \right) - 1 \right\}$ 

i、はダイオードDbcを放れる電流、i、はダイオードDbcを放れる電流である。 A。はベース 循環、Acはエミッタ循環、Dpはコレクタ中に おけるホールの試験定数、pmはコレクタ中における熱や耐状態のホール調像、Lpはコレクタ中における熱や耐状態のホール調像、Lpはコレクタ中における熱や耐状態でのエレクトロン環境である。i、で、ベース側からエミッタへのホール能入による電像は、エミッタの不能物温度がベース の不能物温度にくらべて充分高いので、無視できる。

とに示した式は、段階接合近似のものであり実際のデバイスでは段階接合からはずれており、 又ペースの厚さが得く、かつ複雑な濃度分布を引しているので酸密なものではないが、リフレッシュ 物作をかなりの近似で説明可能である。

上式中のペース・コレクタ間に流れる電流によ

取6図(b) に、リフレッシュ的側に対するベース電位変化の実験値を示す。 め6 図(a) に示した計算例に比較して、この実験で用いたテストデバイスは、ディメンションがかなり大きいため、計算例とはその絶対値は一致しないが、リフレッシュ時間に対するペース電位変化が片対数グラフトで位級的に変化していることが実配されている。この実験例ではコレクタおよびエミックの関係を接地したときの値を示している。

今、光照射による帯植地低VPの最大値を0.4 (V)、リフレッシュ電低Vemによりベースに印加される電低V を0.4(V)とすると、第6 図に示すごとく初期ベース電位の最大値は 0.8 (V)とすり、リフレッシュ地低印加坡10 [sec]後には直線にのってベース電位が下がり始め、10<sup>-1</sup> (sec)後には、光があたらなかった時、すなわち初期ベース電位が0.4(V)のときの電位変化と一分する。

p 削減 6 が、 M O S キャパシタC oxを適して止 電圧をある時間印加し、その近常圧を除たすると

å.

我電位に帯電する化力には、2直りの化力があ る。一つは、p割娘目から正確荷を持つホール が、主として彼地状態にあるの創業1に疣れ出す ことによって、負債何が遊抜される動作である。 p組織もからホールが、a領城1に一方的に推 れ、ロ前集1の電子があまりり前集6内に流れ込 まないようにするためには、p前娘6の不練動物 版を n 領域1 の不純物密度より高くしておけばよ い。一方、n・領域でやn領域lからの電子が、 p前堆6に扱れ込み、ホールと再新合することに よって、p卯城6に負電荷が楽蔵する動作も行な える。この場合には、ngkはlの不能物密度はp 们地6より高くなされている。 7 们地6からホー ルが説出することによって、負電荷が蓄積する動 作の方が、p削坡6ペースに電子が鋭れ込んで ホールと形動会することにより負責員が書降する 効作よりはるかに違い。しかし、これまでの実験 によれば、位子を2前版8に渡し込むリフレッ シュ動作でも、光電変換装置の動作に対しては、 十分に逆い時間応答を示すことが確認されてい

上記載波に係る光センサセルをXY方向に多数 ならべて光電変換装置を構成したとき、 顕像によ りおセンサセルで、姿折電圧Vpは、上記の例で は 0~0.4 [V] の間でほらついているが、り フレッシュ電圧Vex 印加後10-5 [sec] には、全て のセンサセルのペースには約 0.3 [V] 程度の… 定電圧は残るものの、両像による岩積電圧VPの 変化分は全て前えてしまうことがわかる。すなわ ち、上記載底に係る光センサセルによる光電安装 装置では、リフレッシュ動作により全てのセンサ・ セルのベース锥位をゼロボルトまで持っていく定 企りフレッシュモードと(このときは節 6 図(a) の例では10[sec] を要する)、ペース催化にはあ る一定世近は残るものの書植電形Vpによる変動 成分が指えてしまう 過度的リフレシュモードの 🗆 つが作在するわけである (このときは坊 B 凶 (a) の例では、10 [μ tec]~10[seo] のリフレッシュ パルス)。以上の何では、リフレッシュ電圧 V an によりペースに印加される世ピャ を 0.4 [V]

としたが、この単性 V A を 0.6 [ V ] とすれば、 上記、 過渡的 リプレッシュモードは、第 6 図によれば、 1 (asec) でおこり、 きわめて高速にリプレッシュ することができる。完全リプレッシュモードで動作させるか、 過級的リプレッシュモードで動作させるかの選択は光電変換装置の使用目的によって決定される。

この過剰的リフレッシュモードにおいてペース に残る電圧をV。とすると、リフレッシュ電圧 V ent を印加後、V ent をゼロボルトにもどす瞬間の 過酸的状態において、

なる 食 電圧 がベースに 加算されるので、 リフレッシュ パルスに よる リフレッシュ 動作 校の ベース 電位は

となり、ベースはエミッタに対して連パイアス状態になる。

先に光により助起されたキャリアを装置する書

私動作のとき、混乱状態ではベースは逆パイプス 状態で行なわれるという説明をしたが、このリフ レッシュ動作により、リフレッシュおよびベース を逆パイアス状態に持っていくことの2つの動作 が同時に行なわれるわけである。

第6図(c) にリフレッシュ電圧V m に対するリフレッシュ動作技のペース電位

の変化の実験値を示す。パラメータとして C o z の 値を 5 p F から 100 p F までとっている。 丸田 は実験 値であり、実験は

より計算される計算値を示している。このとき V c = 0.52 V であり、また、C bc+ C be= 4pF で ある。但し機器用オシロスコープのプローグ客量 13 p F が C bc+ C beに 必列に接続されている。 こ の様に、計算値と実験値は完全に一致しており、 リフレッシュ動作が実験的にも確認されている。 る。

### 特問昭60-12760(11)

は上のリフレッショ動作においては、都ち間に不不す様に、コレクタを接地したときの例についれるでは、ためにしたが、コレクタを正確位にしたマース・カーとも可能である。このときは、パリフレッパルスが印かされても、このリフレッシュンルタッパルスが印かされても、このはよりいいと、実際では、カース地位の低下は、よりゆっくのはな動作が行なわれるわけである。

すなわちの 6 図 (a) のリフレッシュ時間に対するベースで使の関係は、 第 6 図 (a) のベース 電位が低下する時の斜めの直線が右側の方、 つまり、より時間の要する方向へシフトすることに なる。した がって、 コレクタ を被地した時と 間じリフレッシュ 電低 Von を関いると、リフレッシュ 電圧 Von 間を要することになるが、リフレッシュ 電圧 Von

をわずか高めてやればコレクタを接地した時とM ほ、所選のリフレッシュ動作が可能である。

以上が光入射による電荷書店動作、統由し動作、リフレッシュ動作よりなる上記構成に係る光 センサセルの基本動作の説明である。

以上裁明したごとく、上記制能に係る光センサセルの基本構造は、すでにあげた特別的56-150878、特別的56-157073、特別的56-165473と比較してきわめて簡単な構造であり、将来の高解像度化に十分対応できるとともに、それらのもつ何れた特徴である時報機能からくる医療作、高山力、広ダイナミックレンジ、非政策説出し下のメリットをそのまま保存している。

## 次に、以上規則した構成に係る光センサセルを 二次元に配列して構成した本発明の光電変換整理 の一変施例について以而を用いて規則する。

基本光センサセル構造を二次完的に3×3に配列した光電変換数の開路構成器器を第7例に示す。

子36、リフレッシュパルスを印加するための嬉 予37、店本光センサセル 30から者積電圧を 読山すための垂直ライン38、38′、38″、 名頂腹ラインを選択するためのパルスを発生する 水平シフトレジスク39、杉頂直ラインを期間十 るためのゲート川MOSトランンジスタ40、 40 、40 "、 若疑電圧をアンプ部に読出すた めの出力ライン41、統出し枝に、出力ラインに 都植した健何をリフレッシュするためのMOSト ランジスク42、MOSトランジスタ42へりっ レッシュパルスを印加するための帽子43、出力 你号を燈幅するためのパイポーラ、MOS、FE T、J・FET幣のトランジスタ44、介荷抵抗 45. トランジスタと電源を接続するための偏不 46、トランジスタの川力幅千47、最出し効作 において低度ライン40、40′、40°にお抗 された現荷をリフレッシュするためのMOSトラ ノジスタ48,4.8°,48°、 およびMOSト ランジスタ48、48~、48~のゲートにパル スを印加するための帽子49によりこの光准会校

特局昭60-12760(12)

**装設は構成されている。** 

この光電視機製器の動作について第7個および 第8個に示すパルスタイミング図を用いて規則する。

第8段において、区間61はリフレッシュ動作、区間62は希接動作、区間63は統由し動作にそれぞれ対応している。

時刻も、において、 从数電位、すなわら光センサセル部のコレクタ地位64は、 核地電位を定任されているが、 即8 図では接地電位に保たれている。 核地電位又は正電位のいずれにしても、 すでに規則した様に、 リッシュに要する時間が異なってくるだけであり、 从本動作に変化はない。 娘子 49 の地位 65 はhish状態であり、 MOSトランジスタ 4 8 。 せんは、 順直ライン 3 8 。 3 8 。 3 8 を を して 彼地されている。 また 解子 3 6 には、 彼 形 6 6 のごとくバッファ MOSトランジスタが 滞過する でにが 印加されており、 金融値一括リッレッシュ

し、時期において、すでに規則したごとく、名光センサセルのトランジスタのベースはエミッタに対して遊バイアス状態となり、次の希腊は間 6 2 へ移る。このリフレッシュ区間 6 1 においては、関に示すように、他の印加バルスは全て low 状態に保たれている。

希積動作区側62においては、基板電圧、すなわちトランジスタのコレクタ電位被形 64は 形 電位にする。これにより光限解により発生したエ

レクトロン・ホール対のうちのエレクトロンを、コレクタ側へ早く沈してしまうことができる。 しかし、このコレクタ 単位を正単位に保つことは、ベースをエミッタに対して逆力向バイアス状態、すなわち負電位にして過像しているので必須条件ではなく、 接地電位あるいは若平負電位状態にしても基本的な器積動作に変化はない。

お勧動作状態においては、MOSトランジスタ48、48′、48″のゲート紹子49の電位 65は、リフレッシュ以間と門様、hinhに保たれ、おMOSトランジスタは講遊状態に保たれる。このため、各光センサセルのユミッタは頂道なのこのため、各光センサセルのユミッタは頂道ないる。強い光の照射により、ベースにホールが苦がされ、飽和してくると、すなわちベースで依がエミッタで低(按地境化)に対して順次ライン38、38′、38″を適して流れ、そこでベース能位変化は呼止し、はクッリブされることになる。したがって、飛廊方向にとなり合う光センサセル

のエミックが重角ライン38,38 、38 により共通に接続されていても、この様に垂れライン38,38 、38 でを接地しておくと、ナルーミング現象を生することはない。

このブルーミング現象をさける方法は、MOSトランジスタ48、48、48、を非明確状態にして、頂直ライン38、30、38、を停道状態にしていても、最振電位、すなわちコレクタでは64を若下段階位にしておき、ホールのお話によりベースで位が正理位方向に変化してきたとき、エミックより先にコレクタ類の方へ彼れだすはにすることにより達成することも可能である。

帯積区間 6 2 に次いで、時間も、より設小し区間 6 3 になる。この時間も、において、MGSトランジスタ4 8、4 8 1、4 8 1 のゲート編子 4 9 の電位 6 5 を lowにし、かつ水 キライン 3 1、3 1 1、3 1 1 のパッファーMOSトランジスタ 3 3、3 3 1、3 3 0 グート編子の電位 6 8 を highにし、それぞれのMOSトランジスタ

## 持周昭60-12760(13)

を確立状態とする。但し、このゲート編子34の 世位66をbishにするタイミングは、韓創し、で あることは必須条件ではなく、それより早い時期 であれば良い。

昨朝も4 では、近前シフトレジスター32の山 **りのうち、水平ライン31に投続されたものが数** 形69のごとくhighとなり、このとき、MOSト ランジスタ33が遊遊状態であるから、この水平 ライン31に接続された3つの弁光センサセルの 観出しが行なわれる。この統化し動作はすでに前 に説明した近りであり、お光センサセルのベース 領域に帯積された信号電荷により発生した信号電 圧は、そのまま、重府ライン38、38′、 38~に現われる。このときの極度シフトレジス クー32からのパルス電圧のパルス幅は、路4日 に示した様に、遊析電圧に対する統由し電圧が、 七分度線作を保つ関係になるパルス帽に設定され る。またパルス電圧は先に設明した様に、 V el el 分だけエミッタに対して順方向パイアズがかかる 様調整される。

次いで、時刻しょにおいて、水ヤシフトレジス タ39の出力のうち、頂在ライン38に接続され たMOSトランジスタ40のゲートへの山りだけ が複形70のごとくhighとなり、MOSトランジ スタ40が経過状態となり、出力信号は出力ライ ン4」を通して、川力トランジスタ44に入り、 世流増報されて川力娟子47から川力される。 こ の様に信号が説出された技、出力ライン41には 配線容易に起因する劉号電荷が残っているので、 時刻し。において、MOSトランジスク42の ゲート端干43にパルス放形71のごとくパルス を目加し、MOSトランジスタ42を導道状態に して出力ライン41を接地して、この投幣した値 号電荷をリフレッシュしてやるわけである。以下 树様にして、 スイッチングMOSトランジスタ 40° . 40° を頭及者通させて飛程ライン 38′.38″の供与出力を観出す。この様にし て水平に並んだーライン分のお光センサセルから の信号を読出した後、態度ライン38、38~。 38″には、山力ライン41と同様。それの配線

幣 優に 超例する 付号 市 倫 が 投 倒 しているので、 糸 垂直 ライン 3 8 、 3 8 ~ 。 3 8 ~ に 被 挽 され た M OSトラングスタ 4 8 、 4 8 ~ 。 4 8 ~ を、 それ の ゲート 端 子 4 9 に 物 形 6 5 で ボ される 操 に high に して 引 過 させ、この 残 間 信号 唯 何 を リフ レッシュする。

次いで、時刻し、において、重直シットレジスクー32の出力のつち、水ヤライン31 'に接続された出力が披形 69'のごとくblabとなり、水平ライン31'に接続された各光センサセルの書様電圧が、各重直ライン30、38'、38'に続出されるわけである。以下、解決前と同様の動作により、出力端子 47 から結ちが読出される。

以上の説明においては、密括区間62と級出し 区間63が明確に区分される様々応用分野、例え ば最近研究開発が積極的に行なわれているスチル ビデオに適用される動作状態について説明した が、テレビカメラの様に密積区間62における動 性と読出し区間63における動作が何時に行なわ

れている様な応用分野に関しても、幼8数のパル スタイミングを変更することにより週間可能であ る。但し、この時のリフレッシュは全面前一括り フレッシュではなく、…ライン似のリフレッシュ 競能が必要である。例えば、水ヤライン31に松 続されたお光センサセルの行行が説出された桜。 昨朝しゃにおいて朴亜直ラインに鉄切した唯何を 前去するためMOSトランジスタ48、48°。 48″を再通にするが、このとき水平ライン31 にリフレッシュパルスを印加する。すなわち、娘 形89において時刻しゃにおいても時刻しゃと何 様、パルス電圧、パルス幅、の異なるのパルスを 危生する様な構成の 無難シフトレジスタを使用す ることにより速度することができる。この様にダ ブルパルス的動作以外には、即7回の右側に設力 した一括りフレッシュパルスを印加する機器の代 りに、左側と同様の節2の作政シフトレジスタを 右側にも設け、タイミングを左側に設けられた形 れレジスクとずらせながら動作させることにより 造成させることも可能である。

特局昭60-12760 (14)

このときは、すでに説明した様な春秋状態におりて、各光センサセルのエミッタおよびコレクタの各電位を操作してブルーミングを押さえる本動作の動作の自由度が少なくなる。しかし、基本スにり、ないは、ペーカのに、状態にはないできる様な構成としているのでで、の改造に、ができる様な構成としているのでで、多次のグラフからわかる様に、Voisasを印加でより、近のグラフからわかる様に、Voisasを印加でより、近のグラフからわかる様に、Voisasを印加でより、立りでは、まったく間間にはならない。

また、スミア現象に対しても、本実施例に係る 光電変換変数は、きわめて優れた特性を得ること ができる。スミア現象は、CCD型機像変體、特 にフレーム転送症においては、光の照射されてい る所を電容転送されるという、動作および構むい 危生する間間であり、インタライン程において は、、特に長数長の光により半導体の保障で発生 したキャリアが電荷転送器に審積されるために発 また、MOS型機像を置においては、お光センサセルに接地されたスイッチングMOSトランジスタのドレイン側に、やはり接数及の光により半導体器はで発生したキャリアが表現されるために生じる開催である。

生する問題である。

これに対して未実施側に係る光電変換をはまった。動作および構造上発生するスミア現象保護をできたがあたが、また長数最低されるという現象保護をある。というでは、光を全したない。他はで発生したお話り、エリアがあた。これは、一話のファッをといいるため、エレクトロンはあり、エがは、かいいのから、これは、かいいのから、これは、かいいのから、これは、かいいのから、エレクトに進かり、これは、からには、からには、ない、というでは、ない、というでは、大手ののとは、大平プランキングの側に、乗りました。をは、大平プランキングの側に、乗りました。

地してリフレッシュするので、ごの時間時にエミックに一水平走在期間に書信されたエレクトロンは流れ出してしまい、このため、スミア現象はほとんど発生しない。この様に、水製施例に係る光電変換装置では、その構造上および動作上、スミア現象はほとん水質的に無視し得る程度しか発生せず、水実施例に係る光電変換装置の大きな利息の一つである。

また、お後動作状態において、エミックおよびコレクタの名ではを操作して、ブルーミング現象を押さえるという動作について前に配送したが、これを利用してで特性を開酵することも可能である。

すなわち、帯磁動作の途中対いて、一時的にエミックまたはコレクタの単位をある一定の負電位にし、ペースに帯積されたキャリアのうち、このな単位を外えるキャリア数より多く滞積されているホールをエミッタまたはコレクタ側へ渡してしまうという動作をさせる。これにより、答析電圧と人針光量に対する即係は、入射光度の小さいと

きはシリコン結晶のもつヤ=1の特性を示し、人材光量の大きい所では、マが1より小さくなる様な特性を示す。つまり、折韻近似的に通常テレビカメラで要求されるア=0.45の特性をもたせることが可能である。帯積動作の途中においてと記動作を一度やればー折線近似となり、エミッタ又で1000である。

また、以上の実施例においては、シリコン広報を共通コレクタとしているが過程パイポーラトランジスタのごとく埋込ュ\*領域を設け、 各ラインがにコレクタを分割させる様な構造としてもよい。

なお、実際の動作には第8頃に示したパルスタイミング以外に、頂面シフトレジスタ32、 水 リンフトレジス39を駆動するためのクロックパルスが必要である。

第9回に出力信号に関係する等価側的を示す。 客様で v 80 は、企 収 ライン 38, 38′、

**独局昭60-1276U(15)** 

38 での配置存货であり、行行C。81は出力ライン41の配置存货をそれぞれ示している。また ボリカリ、スイッチング川MOSトランジスタ 40、40、40では存在状態であり、それの み 通 状態に おける 抵抗 値を抵抗 R n 82 で示している。また 特 場 II トランジスタ 4 4 を 抵抗 B 3 および 電 位 数 8 4 を 川いた 等 値 ២ 路 で示している。 出 カライン 4 1 の 配銀 好 敏 に 起因する 電 常 様 を リフレッショする ための MOSトランジスタ 4 2 は、 速 市 し 状態 で は 非 み 通 状態であり、 イン ピーグンスが 高いので、 右側の 等価 四路 で は 密 い こ

等額 同路のおパラノータは、実際に構成する光電変換装置の大きさにより決定されるわけであるが、例えば、客様で▼ 8 0 は約 4 pF 位、容量で、8 1 は約 4 pF 位、格 O S トランジスタの遊び状態の抵抗 B n B 2 は 3 K Q 程度、パイポーラトランジスタ 4 4 の電視増幅率 B は約100 程度として、出力線 4 4 7 において限制される出力係号

放射を計算した例を第10回に減す。

部10図において機能はスイッチングMOSトランジスタ40、40°、40°が将頭した瞬間からの時間(A s)を、機能は重度ライン38、38°の配線容量で、80に、各光センサセルから信号電視が提出されて1ポルトの電圧がかかっているときの出力増子47に収われる川力電圧(V)をそれぞれ示している。

出力領号被形 B 5 は Q 荷穂 抗 R 。 4 5 が 1 0 K

Q 、 B 6 は Q 荷姫 抗 R 。 4 5 が 5 K Q 、 8 7 は Q

荷抵抗 R 。 4 5 が 2 K Q のときのものであり、いずれに おいてもピーク 値は、C \* B 0 と C 。 8 1

の 存債 分割により 0.5 V 程度になっている。 当然のこと ながら、 Q 付 抵 R 。 4 5 が 大きい 川 が接及は 小さく、 望ましい 出力 被形に なっている。

文上 リ 即間は、 上記の パラメータ 値のとき、 約 2 0 maecと 高麗 である。 スイッチング M O S トランジスタ 4 0 、 4 0 \* の 不過 状 悠に おける 板 杭 R n を 小さく することにより、 きら 短 野野 C \* 、 C n を 小さく することにより、 き

に高速の説出しも可能である。

上記構成に係る光センサセルを利用した光電変換を選では、4 光センサセルのもつ増組機能の時間、6 出力に現れる電圧が大きいため、最終数のより、出力に現れる電圧が大きいため、最終数のなりがある。 上記例ではバイボーラト いかるのなど ののである。 こののりにバイボーラトランジスタを用いると、CCCの関係を発性に対ける最終ののアンプのMOSトランジスタを用いると、CCCの関係を発性に対ける最終ののアンプのMOSトランジスタを用いると、CCCの関係を発性に対ける最終的のアンプのMOSトランジスタを用いると、CCCの関係を発性に対ける最終的の光電変換験質では発生したの問題が、本変集例の光電変換験質では発生したのの問題が、本変集例の光電変換験質では発生したのの問題が、本変集例の光電変換器である。

上に述べた様に、上記機塊に係る光センサセルを利用した光電変換装置では、最終段の増加アンブがきわめて簡単なもので良いことから、静終段の増幅アンブを一つだけ設ける第7段に示した一 実施例のごときタイプではなく、増幅アンブを複数値設置して、一つの両値を複数に分割して読出す様な機関とすることも可能である。

特局昭60-12768 (16)

И. (2 n + 2) Я П ы **Ж** Ш з п а с と к х а.

この契施例によれば、一本の水甲ライン分を娩出す時間が開定されている時は、水平方向のスキャニング同値数は、一つの競談段アンプをつけた方式に比較して1/3 の開設数で直く、水平シフトレジスターが簡単になり、かつ光性変数を数からの出り信号をアナログディジタル変換して、係受のアナログ・ディジタル変換器は不必要であり、分割跳出し方式の大きな利息である。

第11 間に示した実施例では、等価な水平シフトレジスターを3つ設けた万式であったが、同様な機能は、水平レジスター1つだけでももたせることが可能である。この場合の実施例を第12 図に示す。

第12回の実施的は、第11回に示した実施的のうちの水平スイッチングMOSトランジスターと、 般終及アンプの中間の部分だけを書いたものであり、他の部分は、第11回の実施供と例じて

あるから省略している。

この実験例では、1つの水平シットレジスター104からの山力を1月日、(n+1)月日、(2n+1)月日のスイッチングMOSトランジスターのゲートに接続し、それらのラインを同時に説出す様にしている。次の時点では、2月日、(n+2)月日、(2n+2)月日が読出されるわけである。

この実施例によれば、各スイッチングMOSトランジスターのゲートへの配線は増加するものの、水平シフトレジスターとしては1つだけで動・作が可能である。

第11日 図、12 図の例では山力アンプを3 解設けた例を示したが、この数はその目的に応じてきらに多くしてもよいことはもちろんである。

いは、他のチップ上に設けられたクロックパルス 発生器から供給される。

この分割・成山しり式では、水平ライン一括又は全額面一括リフレッシュを行なうと、n列目と(n+1)列目の光センサセル間では、わずか海旋時間が異なり、これにより、時電液成分および信息は分に、わずかの不連線性が化じ、頭像上についてくる可能性も考えられるが、これの最大のであり、実用上間監はない。また、これが、作時で取取上になってきた場合でも、外部回路を用いて、それを確定することは、キョン状態を発化させ、これと時間で成分との報算およびこれをは対することにより容易に可能である。

このはな光地変換数数を削いて、カラー調像を 関像する時は、光地変換数数の上に、ストライプ フィルターあるいは、モザイクフィルター等をオ ンチップ化したり 又は、別に作ったカラーフィ ルターを貼合せることによりカラー哲号を得るこ とが可能である。

一例として R 、G 、B のストライプ・フィルタ - を使用した時は、止記機成に係る光センサセル を利用した光電変換装置ではそれぞれ別々の最終 及アンプより R 何号 、C 信号 、B 付号を刊ること が可能である。これの一実施例を築しる例に示 す。この外13回も於12回と同様、水平レジス ターのまわりだけを示している。他は旅7段およ び節11個と回じであり、ただ1月目はRのカ ラーフィルター・, 2列目はGのカラーフィル ター、3列目はBのカラーフィルダー、4列目は Rのカラーフィルターという様にカラーフィル ターがついているものとする。第13以に示すご とく194日、494日:79月----の各形用ライ ンは出力ライン110に接続され、これはR信号 をとりだす。 又 2 列目 、5 列目 、8 列目 -----の 各項作ラインは出力ライン111に接続され、こ れはG皆号をとりだす。又同様にして、3列目、 6 列目、9 列目----の各種似ラインは出力ライ ン112に接続される質号をとりだす。山力ライ ンし10.111.112はそれぞれオンナップ

## 持周昭60-12760(17)

化されたリフレッシュ用MOSトランジスタおよ び散終段アンプ、例えばエミッタフォロアタイプ のパイポーラトランジスクに投稿され、おカラー 哲母が別々に出力されるわけである。

**よ范明の他の実施例に係る光電変換装置を構成** する光センサセルの他の例の技术構造および動作 を説明するための図を第14回に示す。またそれ の等頭回路および全体の回路構成協を第15図(a ) にボす.

第14日に示す光センサセルは、同…の木平ス キャンパルスにより説出し動作、およびラインリ フレッシュを何時に行なうことを可能とした光セ ンサセルである。弥】4例において、すでに弥し 関で示した構成と異なる点は、第1関の場合水平 ライン化投10に接続されるMOSキャパシタ電 板9が…つだけであったものが上ドに接接する光 センサーセルの側にもMOSキャパシタ電極12 0 が接続され、 1 つの光センサセルからみた時 に、 ダブルコンデンサークイブとなっているこ と、および例において上下に隣接する光センサセ

ルのエミッタで、 は2片化線にされた化線の 8、および配銀の121(町14回では、順位ラ インがし木に見えるが、絶鏡牌を介して2kのラ インが配置されている)に交互に接続、十なわち エミッタフはコンタクトホール19を近して配線 川8に、エミッタ はコンタクトホールー も道 しで配線の121にそれぞれ接続されていること が異なっている。

これは外15隊(a) の零価倒路をみるとより引 らかとなる。 すなわち、光センサセルしちてのべ - スに披挽されたMOSキャパシタ150ほ水平 ライン31に接続され、MOSキャパシタ151 は水平ライン3 に接続されている。また光セン サセル152の図において下に臍被する光センサ セル15 のMOSキャパシタ15 は共通する 水平ライン3 に接続されている。

光センサセル152のエミックは確康ライン3 Bに、光センサセル15 のエミッタは飛龍ライ ン138に、光センサセル15 のエミッタは乗 d(ライン38という様にそれぞれ交互に接続され

ている.

第15図(c) の等価回路では、以上述べた基本 の光センサーセル信以外で、弱7以の機像装置と 異なるのは、垂直ライン38をリフレッシュする ためのスイッチングMOSトランジスタ48のほ かに垂直ライント38をリフレッシュするための スイッチングMOSトランジスタ148。 および 垂直ライン3 8を選択するスイッチングMOSト ランジスタ40のほか飛引ライン13日を選択す るためのスイッチングMOSトランジスタ140 が追加され、また出力アンプ系が一つ理論されて いる。この出力系の構成は、芥ラインをリフレッ シュするためのメイッチングMOSトランジスタ 48、 および148が接続されている様な構成と し、さらに水平スキャン川のスイッチングMOS トランジスクを用いる路15図(b) に示す様にし て川力アンプを一つだけにする構成もまた可能で ある。 弥15㎏(b) では虾15㎏(e) の兵直ライ ン選択および川力アンプ系の部分だけを示してい ð.

この第14回の光センサセル及び第15回(a) に示す実施例によれば、次の様な動作が可能であ る。すなわち、今水平ライン31に接続された杉 光センサセルの統則し動作が終了し、テレビ動作 における水平ブランキング期間にある時、 垂直シ フトレジスター32からの出力パルスが水 Vライ ン3 に出力されるとMOSキャパシタ151を 近して、統出しの終了した光センサセル152を リフレッシュする。このとき、スイッチングMO 5トランジスタ48は雑頭状態にされ、重直ライ ン38は投換されている。

また水平ライン3 に接続されたMOSェャパ シタ15 を通して光センサーセル15 の出力 が順直ライン138に読出される。このとき出熱 のことながらスイッチングMOSトランジスタ1 48は非異論状態になされ、頂戴ライン138は 作崔状族となっているわけである。この様に一つ の順度スキャンパルスにより、すでに続出しを終 「した光センサーセルのリフレッシュと、次のラ インの光センサーセルの統出しが四一のパルスで

## 特爾昭60-12760 (18)

同時的に行なうことが可能である。このとき十でに設明した様にリフレッシュする時の電圧と読出しのの電圧は、提出し時には、高速観出しの必要性からパイアス電圧をかけるので異なってもの、これは低14個にボサごとく、MOSキャパシタ電板120の配接を変えることにより各電板に同一の電圧がの印録されても各光センサーセルのベースには異なるによがある様な構成をとることにより達成されている。

すなわち、リフレッシュ別MOSキャパンタの. 節値は、説出し所MOSキャパンタの間後にくり べて小さくなっている。この例のように、センサ セル全性を一括リフレッシュしていく場合には、 第1 対インギつリフレッシュしていく場合には、 第1 は 版で 棚 は して おいてもよいが、 本 東 も も い でとに コレクタを分離して 設け た 方が 塩まい は と に が ある。 コレクタ が 集版に なってい る 場 に は、 全光センサセルのコレクタが 共通 帳 歳 と なっ

ているため、潜植および交光統山し状態ではコレ クタに一定のパイアス電圧が加わった状態になっ ている。もちろん、すでに延明したようにコレク タにパイプス電圧が加わった状態でも修造ペース のリフレッシュは、エミッグの間で行なえる。た だし、この場合には、ペース们域のリフレッシュ が行なわれると同時に、リフレッシュパルスがfl 加されたセルのエミッタコレクタ間に無駄な痕迹 が流れ、精質電力を大きくするという欠点が作な う。こうしだ欠点を克服するためには、全センサ セルのコレクタを共通钢線とせずに、各水ルライ ンに並ぶセンサセルのコレクタは共通になるが、 お水平タインごとのコレクタは互いに分離された 構造にする。すなわち、鄧10の構造に関連させ て説明すれば、茶板はり根にして、り製塩板中に コレクター各水平ラインごとに互いに分離された。 n 埋込領域を設けた構造にする。勝り合う水や ラインのュー理込領域の分離は、戸領域を間に介 在させる構造でもよい。水平ラインに沿って埋込 まれるコレクタのキャパシタを被少させるには、

絶縁物分離の方が優れている。第1図では、コレクタが高板で構成されているから、センサセルを 別む分離領域はすべてほとんど同じほさまで設け られている。一方、名水平ラインごとのコレクタ を互いに分離するには、水平ライン力向の分離領域を感復ライン方向の分離領域より必要な値だけ 保くしておくことになる。

名水平ラインごとにコレクタが分離されていれば、税山しが終って、リフレッシュ動作が始至る時に、その水平ラインのコレクタの電圧を接地すれば、耐速したようなエミッタコレクタ循環機は彼れず、滑野電力の増加をもたらさない。リフレッシュが終って光信号による電荷構造動作に入る時に、ふたたびコレクタ領域には所定のパイプス電圧を側加する。

また 都 1 5 図 (a) の 等値国際によれば、 名 水平 ライン 仮に出力は出力 菓子 4 7 および 1 4 7 に 交 夏に出力 されることに なる。 これは、 すでに 説明 した ごとく、 第 1 5 図 (b) の 様 な 構成に すること により …つの アンブ か 5 出力をとりだすこと 5 可 他である。

以上級明した級に本実施例によれば、比較的提 所な構成で、ラインリフレッシュが可能とな り、適常のテレビカメラ等の応用分野にも選用す ることがデできる。

未発明の他の実施例としては、光センサセルに 権敬のエミックを設けた構成あるいは、一つのエ ミックに権敬のコンタクトを設けた構成により、 一つの光センサセルから複数の出力をとりだすタ イブが考えられる。

これは本発明による光電変換製器の各光センサセルが指導設能をもつことから、…つの光センサセルから複数の出力をとりだすために、各光センサセルに複数の配銀を最が複雑されても、光センサセルの内部で発生した影響電圧VPが、まったく復復することなりに各出力に提出すことが可能であることに起因している。

この様に、 お光センサセルから複数の40 力をとりだすことができる構成により、 お光センサセルを多数配列してなる光電変数数配料してほりが

## 持期昭60-12760 (19)

現あるいは報告対策等に対して多くの利点を付加 することが可能である。 次に本処別に係る光電変換装置の一製 社例について説明する。第16階に、選択エピタキシャル成長(N. Endo et al. "Novel device isolation technology with selected epiterial growth" Tech. Dig. of 1882 I EDM , PP. 241-744 孝照)を用いたその製法の一例を示す。

1~10×10 \*\* ca \*\* む彼の不純物濃度の n 形 Si 基版 1 の裏前側に、コンタクト川の n \*\* 印 城 1 1 を、 ka あるいはどの拡散で設ける。 n \*\* 印 城 からのオートドーピングを切ぐために、図には示さないが酸化脱及び氧化脱を裏側に適常は設けておく。

せずに良計な酸化限を得るには、900 で程度の観 低での高圧酸化が直している。

その上に、たとえば2~4μ=程度の厚さの SiO, 似をCVDで取扱する。 (N, + SiR。+ 0, ) ガス系で、300~500 位程度の制度で 折型の厚さの SiO, 脱を推動する。O, / SiN。 のモル比は無度にもよるが4~40程度に設定す る。フォトリングラフィ下程により、セル間の分 難倒眩となる部分の椎化膜を残して他の領域の機 化 DQ ta. (C F 4 + H , ) . C , F 4 . CH, F , 5のガスを用いたリアクティブイオンエッチング で除去する (近16 図の工程(a))。例えば、10× 10μ = 1 に 1 両米を設ける場合には、1 0 μ = ピ ッチのメッシュ状に SiO. 膜を残す。 SiO. 膜の 悩はたとえばてwの 程度に選ばれる。リアクティ ブイオンエッチングによる表面のグメージ層及び 万久暦を、Ar/C1 。 ガス系プラズマエッチングか ウエットエッチングによって除去した後、超高点 災中における及者かもしくは、ロードロック形式 アナ分に君側気が精抑になされたスパッタ、ある

いは、SiH a ガスにCO, レーザ光線を照射する被 正光C V D で、アモルフォスシリコン301を堆 析する (近16回の工程(b))。 CBrF, 、CC 1、F:、 C1。年のガスを用いたリアクティ ブイオンエッチングによる異力性エッチにより、 SiO. 層間前に推動している以外のアモルファス シリコンを休止する(第16関の工程(c))。前 と同様に、ダメージと药染料を十分株式した物、 シリコン状板表面を十分特権に執権し、 (11。 + SiHi、C8、+HCR)ガス系によりシリコ ン層の選択成長を行う。数10foriの親圧状態で **近段は行い、基板監接は 800~1000℃, NC2 のモ** ル比をある程度以上高い角に設定する。HCLの値 が少なすぎると選択成長は起こらない。 シリコン 其板上にほシリコン結晶層が成長するが、 SiO 。 歴上のシリコンはHCLによってエッチングされて しまうため、 SiO, 滑上にはシリコンは水抗しな い (旅16図(d))。 n <sup>-</sup> 唇5の然さはたとえばる ~ 5 μ = 程度である。

不能物酶提住、籽末レくは10<sup>12</sup>~10<sup>14</sup> cm<sup>13</sup> 程度

排制昭60-1276U(20)

に設定する。もちろん、この英語をずれてもよいが、pn゚ 接合の拡散電位で完全に完全化するかもしくはコレクタに動作電圧を印加した状態では、少なくともn゚ 飢餓が完全に定乏化するような不能物の複数とび以さに選ぶのが望ましい。

は、指版をまず1150~1250℃程度の高級処理で表明正常から附案を除去して、その後 800℃程度の 長時間然気度により其後内部にマイクロディンを なイントリシックがの行える場別である。 であるようなである。外部領域ととすである。 での SiO。 暦4 が存在した状態である。 かけでもきわめて存在したがら、 SiO。 暦4 がけであるため、成内を かけでもなからのであるにはないで かれなり込みを少なく使われるのがないにない。 は、カーボンサセブタからの行致がよくでいて は、カーボンサセブタからの行致がよくでいて は、カーボンサセブリーンにできている。 が成長な別別をもっともすり、ことを かればよな別別をもっともすられる。

反応窓におけるウェハ支持具は、より 魔気 圧の低い 超高純 俊裕 做サファイアが適している。 駅 材料ガスの 予熱が容易に行え、かつ大挽機のガスが彼れている 状態でも ウェハ 順内 温度を 均一 化し易い、すなわちサーマルストレスがほとんど 発生し

ないランプ加熱によるウェハ町被加熱佐は、高品質エピ語を引るのに適している。 成及時にウェハ表而への紫外線照射は、エピ語の品質をさらに向しさせる。

分類的域 4 となる SiO, 然の側状にはアモルファスシリコンが収益している(第16図の工程(c)。アモルファスシリコンは個和域 4 との界面近待品化し易いため、 SiO, 分離前肢 4 との界面近待の結晶が非常に優れたものになる。高低低 n へ n を選択エピタキシャル ル を 足 に より 形 成 し た 後 (第16図の 工程(d))、製品鑑賞 1 ~ 20×10<sup>14</sup> co 1 程度の P 前域 6 を、ドープトオキサイド か 5 の 拡 放 か 、 あるいは 低 ドーズ の イオン 拝 入 層 を る の 拡 放 か 、 あるいは 低 ドーズ の イオン 拝 入 屋 で の 拡 放 か 、 あるいは 低 ドーズ の イオン 拝 入 屋 で の 払 放 6 の 深 さ は た と え ば 0 . 8 ~ 1 μ ∞ 程度 で ある。

P 領域 B の厚さと不純物数接は以下のような考えで決別する。 感度を上げようとすれば、 P 領域 G の 不純物値度 を下げて C beを小さくすることが 似ましい。 C beは略々次のようになえられる。

Cha - Aee 
$$(\frac{q \cdot N}{2 \cdot V \cdot bi})$$

ただし、Vbiはエミッタ・ベース開拡散電化であり、

$$V bi = \frac{k T}{q} ln \frac{N N}{n_1},$$

で与えられる。ここで、eはシリコン結晶の誘視 取、N はエミッタの不純物譲渡、N はベニュは のエミッタに換接する部分の不純物物密度、n は 互性キャリア譲渡である。N を小さくする C beは小さくなって、感症は上外するが N を あまり小さくしすぎるとベース領域が動作ななで あまり小さくしてパンチングスルー状態になる に空乏化してパンチングスルー状態になら が完全に空乏化してパンチングスルー状態になら が完全に空乏化してパンチングスルー状態になら

その核、シリコン基板表面に (H・ + O・ ) ガス系スチーム酸化により数1 0 A から数1 0 0 A 程度の厚きの無酸化酸3を、800~900で脱版の製度で形成する。その上に、(SiH4 + NH, ) 系ガスのCVDで氧化酸(Si, N4) 302を

特閒昭60-12760(21)

500 ~1500人程度の以さで形成する。形成製度は 700 ~ 800 ℃ 程度である。 NH , ガスも、 NC Q ガス と並んで遊者人手できる製品は、火気に水分を含 んでいる。水分の多いNH。ガスを紅針料に辿っ と、酸岩濃度の多い変化器となり、可現性に乏し くなると何時に、その後の SiO, 限との選択エッ チングで選択比が取れないという結果を招く。 NH,ガスも、少なくとも水分合有限が0.5ppa以下 のものにする。永分会有疑は少ない程間ましげこ とはいうまでもない。窓化以るの2の上にさらに PSGN 200をCVDにより堆積する。ガス系 は、たとえば、 ( N2 + SiHa + O2 + PH3 ) を 用いて、300~450 ℃程度の温度で2000~3000A 程度の形さのPSG膜をCVDにより堆積する (引16日の工程(e))。 2度のマスク会せ工程 を含むフォトリングラフィー工程により、a・角 **速フ1と、リフレッシュ及び読み出しパルス印加** 電棒上に、Azドープのポリシリコン膜304を堆 抗する。この場合タドープのポリシリコン膜を 使ってもよい。たとえば、2回のフォトリングラ

フィー工程により、エミック上は、PSG股、 Si, M 4 段 、 SiO, 段を十べて終去し、りァレッ シュおよび及び読み出しパルス印加電板を設ける 部分には下地の SiO。 取を残して、PSG以と Sig N a 膜のみエッチングする。その後、Asドー ブのポリシリコンを、(No + SiH a + Asil , ) も しくは(R+ + Sill4 + Azll2 ) ガスセロVD状に より推動する。推動組織は550℃~700℃か 近、脱厚は 1000~ 2000 人である。ノントープ のポリシリコンをCVD法で堆積しておいて、も の検和又はPを拡散してももちろんよい。エミッ タとリフレッシュ及び読み出しパルス印加電程と を除いた他の部分のポリシリコン膜をマスク合わ せフォトリングラフィーで難の扱エッチングで除 去する。さらに、PSG膜をエッチングすると、 リフトオフによりPSG股に維持していたポリシ リコンはセルフアライン的に験去されてしまう (第16回の工程(!))。ポリシリコン膜のエッチ ングはC, Ci. F., (CBrF, + Cl.) 本 のガス系でエッチングし、SISNG股仕CH、

ド,年のガスでエッチングする。

次に、PSG股305を、すでに述べたようなガス系のCVD抗で単硝した後、マスク合わせ T程とエッチングで程とにより、リフレッシュバルス及び読み出しバルス前様用ポリシリコン酸上にコンタクトホールを開ける。こうした状態で、A1、A1-Si,A2-Cu-Si等の全球を任空機群もしくはスパックによって単純するか、あるいは

ブラズマC V D 抗によるダメージを現象させ形成されたSi, N。 限の電気的耐圧を大きくし、かつリーク電波を小さくするには光C V D 抗によるSi, N。 服がすぐれている。光C V D 抗にほ 2 近りの力抗がある。 (SiH。+ MH, + Hg) ガス系で外標から水銀ランプの2537人の紫外線を照射する方法と、 (SiH。+ MR), ガス系に水銀ランプの1849人の紫外線を照射する方法である。いずれも 从版程度は150~350 で収度である。

マスク作わせて程及びエッチングで配により、エミックフ L のポリシリコンに、 絶縁的 305,306 を以近したコンタクトホールをリアクティブイオンエッチで明けた後、 前込した月後でA2、A2

特周昭60-12760(22)

- Si.Λl-Cu-Si等の分にを堆積する。この場 合には、コンタクトホールのアスペクト比が大き いので、CVD佐による堆積の方がすぐれてい る。印1日における企画配線8のパターニングを 終えた後、最終パッシベーション段としての Sig Na 絞あるいはPSGH2をCVD社により 堆積する (第16図(g))。

この場合も、光CVD族による腹がすぐれてい る。 1 2 は裏面のAl.Al-Si年による金属電極であ

**水免明の光電変換装置の製造には、実に多彩な** 工程があり、第16回はほんの一個を述べたに過 3 to 1.

本発明の光龍変換装置の重要な点は、 p 釦線 6 とn~ 領域5の間及びp前域6とa゚ 領域7の間 のリーク推挽を相倒に小さく抑えるかにある。 n \* 鉛線5の品質を良舒にして暗電視を少なくす ることはもちろんであるが、酸化腺などよりなる 分離 領域 4 と n <sup>-</sup> 領域 5 の界面にそが問題であ

る。 切16以では、そのために、おらかじめ分離

削減 4 の側桁にアモルファスSiを堆積しておいて エピ成長を行う方法を説明した。この場合には、 エピ成長中に蒸板Siからの固引成長でアモルファ スSiは単結晶化されるわけである。エピ庶民は、 850 \* ~1000で程度と比較的高い程度で行われ る。そのため、焦板Siからの周州収及によりアモ ルファスSiが単新苗化される前に、アモルファス Si中に歌節湯が破袋し始めてしまうことが多く、 新湯性を思くする以因になる。温度が低い方が、 固相違長する建度がアモルファスSi中に散動温が **退及し始める速度より相対的にずっと大きくなる**・ から、選択エピタキシャル成長を行う前に、55 0℃~700℃程度の低温処理で、アモルファス Siを単結晶しておくと、界面の特性は改算され る。この時、盐板SiとアモルファスSiの間に酸化 膜等の層があると関相處長の開動が遅れるため、 円者の境界にはそうした層が含まれない ような組 品精浄プロセスが必要である。

アモルファスSiの関相就長には上述したファー ナス歳長の他に、我板をある程度の温度に保って

おいて ファシュランプ加热あるいは素外線ラン プによる、たとえば飲砂から数10秒程度のラ ピッドアニール技術も有効である。こうした技術 を使う時には、 SiO。 傍伽俊に推抜するSiは、多 結晶でもよい。ただし、非常にクリーンなプロセ スで堆積し、多結晶体の結晶粒界に酸素、炭素等 の含まれない多鉛苗Siにしておく必要がある。

こうした SiOs 側面のSiが供給品化された数、 Siの選択収長を行うことになる。

SiO, 分離的岐 4 と高低抗 a \* 領域 5 昇鬱のリー ク電視がどうしても問題になる時は、前提校 a -領域5の SiQ, 分離領域4に前接する部分だけ、 n 形の不能物値度を高くしておくとこのリーク電 状の問題はさけられる。たとえば、分離 SiOs 鋭 城 4 に接触する n - 領域 5 の 0.3 ~ 1 μ m 程度の 以さの前肢だけ、たとえば1~10×10<sup>44</sup> cm<sup>-2</sup> 程度 にn形の不純物嚢族を高くするのである。この構 近は比較的容易に形成できる。 茨板 1 上に略々 1 μ = 程度無酸化膜を形成した後、その上にCVD 法で收拾する SiO。腰を全ず所製の厚さだけ、所

定の量のPを含んだ SIO, 殿にしておく。 さらに その上に SiO, をCVD法で堆積するということ で分離領域4を作っておく。その後の高級プロセ スで分離領域も中にサンドイッチ状に存在する場 を含んだ SiO,股から、燐が高抵抗立" 領域5中 に拡散して、界面がもっとも不能物温度が高いと いう良軒な不能物分布を作る。

すなわち、郊17日のような特型に特化するわ けである。分離領域4が、3桁線路に構成されて いて、308は貼燈化腹Si0 , . 309は頻を含 んだCVD族SiO、 殿、301はCVD族SiO。 段である。分離領域4に輪接して、 n = 領域5中 との間に、 s 割 域 3 0 7 が、 塊を含んだ SiO 。 限 309からの拡散で形成される。307はセル闪 辺全部に形成されている。この構造にすると、 ベース・コレクタ間容易Cbcは火きくなるが、 ベース・コレクタ間リーク電佐は電鉄する。

第16回では、 あらかじめ分離用絶鏡 領域 4 を 作っておいて、選択エピタキシャル成長を行なう 例について説明したが、基板上に必要な高低杭

### 持期昭60-12760(23)

n- 所のエピタキシャル该及をしておいてから、 分離 研 歳と なるべき 無分を リフクティブイオン エッチングによりメッショ状に切り込んで分離 倒 枝を形成する、 U グループ分離技術(A. Wayasaka et al. "U - groove isolation technique for high speed bipolar VLSI'S", Tech. Dig. of IEDN. P.82、1982、参照)を使って行うこともで きる。

木発明に低る光明変換数段は、絶動物より構成 される分離領域に取り囲まれた領域に、その大徳 分の飢餓が半温休ウェハ製瓶に輸送するペースの 岐が厚遊状態になされたパイポーラトランジスタ を形成し、伊道状態になされたペース領域の電位 を除い絶縁層を介して前記ペース領域の一部に設 けた可様により創作することによって、光伯程を 光電変換する美麗である。高不能物資技術域より なるエミッダ領域が、ベース領域の一部に設けら れて封り、このエミックは水平スキャンパルスに より動作するMOSトランジスタに接続されてい る。前途した、存在ペース領域の一部に移い絶縁 **熱を介して設けられた世級は、水ヤラインに接続** されている。ウェハ内はに設けられるコレクタ は、炭板で構成されることもあるし、目的によっ ては反対消電型高抵抗基板に、各水平ラインごと に分離された高濃度不能物理込み削減で構造され る場合もある。絶経器を介して設けられた電板 で、拝蔵ペース領域のリファレッシュを行なう時 のパルス世圧に対して、信号を統出す時の印加バ

ルス地圧は実質的に大きい。実際に、2種類の電圧を持つパルス質を用いてもよいし、ダブルキャパシを構造で配明したように、リフレッシュ側MOSキャパシタ電機の軽量でではくらべて鉄ししたカリフレッシュパルペースは低いたない。リフレッシュパルペースは低いない。リフレッシュパルペースは低いたないのでは、なが明のが電を設めていれば、なが明の光電を設めていれば、なが明の光電を設めていれば、なが明の光電を設めていれば、なが明の光電を設めているは、なが明の光電を設めていれば、なが明の光電を設めていれば、なが明の光電を設めているは、なが明の光電を設めているとはもちろんであったがあるで、異定されないことはもちろんであった。

たとえば、 前記の実施例で説明した構造と導電 型がまったく 反転した構造でも、 もちろん 阿様で ある。 ただし、この時には印加電圧の概性を完全 に反転する必要がある。 非電源がまったく 反転し た構造では、旬岐はロ型になる。すなわち、ペースを構成する不銹物はMaをやPになる。AsやPはSi/SiO, 卵面のSi倒にパイルアップする。すなわち、ペース内間に製値から内部に向う強いドリフト 電界が 生じて、光励起されたホールはただちにペースが らつレクタ側に抜け、ペースにはエレクトロンが 効率よく蓄積される。

ベースが p 型の場合には、資本便われる不純物はボロンである。ボロンを含む p 領域表面を無常化すると、ボロンは 簡化膜中に取り込まれるため、Si/Si U , 深面近傍のSi中に討けるボロン登度はやや内部のボロン強度より低くなる。この独立がは、酸化設厚にもよるが、資本数100 人である。この評面近傍には、エレクトロンに対するであまりフト電野が生じ、この間域に光崎起されたエレクトロンは、投面に扱められる傾向にある。このままだと、この造ドリフト電野を生じている領域は不感領域になるが、表面に沿った一部に n ・ 領域が、本発明の光常変数数数では存在している

排售昭60-12760 (24)

ため、pfi 域のSi/SiQ, 界面に集まったエレクトロンは、このn。 如城に円結合される前に渡れ込む。そのために、たとえポロンがSi/SiQ。界面近功で減少していて、逆ドリフト電界が生じるような別域が存在しても、ほとんど不透射域にはならない。 ひしろ、こうした 们域がSi/SiQ。 界面に存在すると、 容価されたホールをSi/SiQ。 界面が存在すると、 容価されたホールをSi/SiQ。 界面がら引き離して内部に存在させるようにするために、ホールが界面で精識する効果が無くなり、 p 層のベースにおけるホール帯積効果が良好となり、 きわめて望ましい。

以上説明してきたように、本希明に光度変換数 図は、存並状態になされた制物電極関域である ベース領域に光により齢配されたキャリアを帯抜 するものである。すなわち、Base Store Image Sensor と呼ばれるべき装置であり、BASIS と略 株する。

本免引の光電変換装費は、1 個のトランジスタ で1 頭深を構成できるため高密度化がきわめて容 品であり、同時にその縁みからブルーミング、ス ミアが少なく、かつ高感度である。そのダイナミックレンジは広く取れ、内部増組機能を有するため配触容景によらず大きな信号電圧を発生するため低舞客でかつ隣辺徊路が容易になるという特徴を有している。例えば得失の高品質関係機像発量として、その工業的価値はきわめて高い。

なお、本発明に係る光電変換数数は以上述べた 団体組像装置の外に、たとえば、歯像人力装置、 ファクシミリ、ワークスティション、デジタル権 写数、ワープロ等の両像入力装置、OCR、バー コード級取り装置、カメラ、ビデオカメラ、8ミ リカメラ等のオートフォーカス用の光電変換被写 体検出装置等にも応用できる。

税明を簡単にするためにエミック・ベース間の 転散地位は除いてある。したがって、第8図(b) でユミッタとベースが阿…レベルでおされる時に は、実際にはエミッタ・ベース間に

で与えられる独敢電位が芥花するわけである。

37 8 図 (b) において、状態の、少はリフレッシュ動作を、状態のは脊積動作を、状態の。 のは 説出し動作を、状態のは半積動作を、状態の。 のは 説出し動作を、状態のはエミッタを接地したとき の動作状態をそれぞれ示す。また気役レベルは O ポルトを頃にしってと側が食、下側が正理位をそれ ぞれ示す。状態のになる前のベースで包はゼロボ ルトであったとし、またコレクタ地位は状態のか らゆまで全て正理位にパイアスされているものと ナエ

上記の一選の動作を第8隊(a) のタイミング機と抗に説明する。

なる分形がかある。この電位は時期も1.からし、の間に、次流にゼロ電位に向かって減少していき、時期も1.では、節B図(b)の点線で形した電位201となる。この電位は前に放射した様に、過期的なリフレッシュモードにおいて、ペースに残る電位 V . である。時期も1.において、敷形も7のごとく、リフレッシュ電圧 V m がゼロ電圧にもどる瞬間に、ペースには、

特問報 60-12760 (25)

なる唯形が前と同様、客覧分類により発生するの で、ベースは扱っていた世近Ve と新しく発生し た電圧との加算された単位となる。すなわち、状 患面において水されるベース間位202であり、 chi.

で外えられる。

この様なエミックに対して逆バイアス状態にお いて光が入射してくると、この光により先生した ホールがベース領域に背積されるので、状態物の ごとく、人引してくる光の樂さに応じて、ペース 電板202ほペース電板203、203°, 203 。のごとく次訴に正理位に向って変化す る。この光により発生する電圧をVPとする。

せいで彼形69のごとく、木平ラインに垂れシ プトレジスタより電圧、すなわち続用し電圧Va が印加されると、ペースには

に設定した時能出しバルス繋が1~2 45 役のと き、約50~100mV程度であり、この電圧を V。とすると、エミック雅仏207、207~。 207~は前の何の様に0.1 \*\*\* 以上のパルス報 であれば自銀性は十分確保されるので、それぞれ V p + V , + , V p ' + V , , V p " + V , & 43.

ある…前の統出し瞬間の後、披彫69のごとく 説出し電用V。 がぜロ電句になった時点で、ペー スには

なる現状が無なされるので、状態回のごと(ペー ス現位は、統治しバルスが形加される前の状態。 すなわち逆パイアス状態になり、エミックの進位 変化は昨日する。すなわち、このときのベース催 10 2 0 B H .

Cuz

なる環底が加算されるので、光がまった(照射さ れないときのベース世位204は

となる。このときの形像204は前に説明しただ とく、エミックに対して0.5 ~0.6 V砂樹町方向 にバイアス状態になる様に、設定される。また、 ベース形位205、、205′、205′はそれ

でゲえられる。

ベース遊位が、この様に、エミッタに対して、 順方向パイアスされると、エミッタ側からエレク Gロンの作人がおこり、エミック電位は次型に礼 電位方向に動いていくことになる。光が照射され なかったときのベース准位204に対するエミッ タ電位206は、観月向バイアスを0.5 ~ 0.6 V

で与えられる。これは統併しが始まる前の状態の とまったく印じてある。

この状態のにおいて、エミック側の光精提供り が外傷へ説出されるわけである。この疑心しが 終った後、各スイッチングMOSトランジスタ 48,48′,48″が将道状態となり、エミッ タが接地されて状態的のごとく、エミックはゼロ 追放となる。これで、リフレッシュ動作、お勧動 作、説出し効かと、巡し、次に状態のにもどるわ けであるが、この時、殷初にリフレッシュ動作に 入る前は、ペース催位がゼロ収位からスタートし たのに対して、一巡してきた移は、ペース単位

### 特問昭60-12768 (26)

加算された電位に変化していることになる。したがって、この状態で、リフレッシュ運圧 V mm が印加されたとしてもベース電位はそれぞれ V c 、 V c + V p ° になる だけであり、これでは、ベースに、十分な関方向バイアスがかからず、光の強くあたった所は動力のバイアスがかからず、光の強くあたった所は動力の、光の弱い部分の情報は消えずに残るということが生ずることは36 B 間に示したリフレッシュ動作の計算例から見てもあきらかである。

この様な現象は過酸的リフレッシュモード 抽等のものであり、完全リフレッシュモードでは、ベース 電位 が必ずゼロ 単位に なるまで長いリフレッシュ時間をとるために、この様な問題は生じない。

高速リフレッシュが可能な過酸的リフレッシュ モードを使い、かつこの様な不都合の生じない 方 法について以下に述べる。

ごれを解決する一つの力法は、状態側においてベース電位210が負電位方向、すなわらエミッタに対して連バイアス方向になりすぎているからであり、状の状態切において、リフレッシュバルスが印加される前に何らかの力法で、このベースで位210をゼロ世位、又は、わずか正電位にもってくれば良いことになる。

第18級(a) に、それを途成するための光セン サセルの断値図を、(b) にそれの等値回路関を、 (c) に内部ポテンシャル図を、それぞれ示す。

第18図(a) は、第1図に示したセンサセルとは埋込 p\* 旬坡 220 のあることだけが異なっている。第18図(b) の特価回路は、センサモルのベース 領域 6 をコレクタ、埋込 p\* 前坡 220 をエミッタ、ベース 領域 6 とコレクタ 領域 1 の中間の高板抗 a\* 前域 5 の一部をベースとした pn phランジスタ 221が付加されている。 pn ph

ランジスタのベース領域は、センサセルのコレクタ 旬域 1 とはルースカップリングされているわけであり、年報 阿路では な線で示している。また、この埋込 p \* 旬域 2 2 0 は結晶内部で配線 2 2 2 のごとく結婚されており、センサエリア外から電圧を印加できる場路となっている。

部18以(b) から明らかなように、p \* 埋込領域220は、222に示されるように水平ライン 方向に一つのラインを形成するわけであるから実際には、 第18以(a) では左右に避嫌してつながったp \* うめこみ削減として示すべきものである。 第18以(a) ではわかり易くするために模式的に一種にp \* 削減を示している。

内部のエレクトロンに対するポテンシャルは第14以(c)に示すごとくであり、埋込p° 割減220を含まない乗収解師でのポテンシャル分布は第1以に示したものと何ら変わらないが、埋込p° 釘域220を含む、飛収解師でのポテンシャル分布は点線223で示す様なポテンシャル分布を有している。但し、この図では埋込p° 割坡2

20がわずか正世位にバイアスされたときのポテンシャル分布をしている。この状態で、埋込 p。 領域 2 2 0 をきらに、正電位方向にバイアスすると、個に存在する n - 領域が完全にパンチスルー状態になり、 p。 領域よりホールがセンサセルのベース領域 6 に向かって変れこむことになり、 このホールによりベース領域 6 は正電位方向に電位が動いてくる。

n - 前級をパンチスルー状態にして、p \* 前級 2 2 0 からホールをpベース前級に挽し込むに は、a - 前級の弱さd、不能物態度N、p \* 前級 2 2 0 に加える電圧をVp \* とすると

$$V p + Vbi > \frac{q N d^{\gamma}}{2 c}$$

のように設計する。Vbiはp \* n = 接介の転放電 位である。

## 特開昭60-12760 (27)

により過類的リフレッシュモードにおける不都会な現象を解決することが可能である。このときほより。 切破220に用加する電圧は、センサセルコレクターに印加している電圧よりもわずかに小さい電圧、すなわち埋込り。 卸銭220とコレクタの n 削銭1が動力向バイアスとならない様な状態で、十分ペース削減6に、ホールを使しこむことが明能である。

p。 領域を形成する不能物 (通常ボロン) は、一般に 拡散定数が大きく、高低抗 n ~ 領域 5 をエビタキシャル技術を用いて形成する時にオートドーピング および 拡散の問題が発生するが、エピタキシャル技術の低温化により、理込 p。 領域からのオートドーピング および 拡散を振力押える 様なて夫がなされる。

以上の一実施例は、すでに設別した。基本光センサャルに対して埋込り。 伯波を拡散もしくはイオん往人により付加することだけが異なり、後の部分の作成方法はまったく同じで良い。第19頃に、もう一つの実施例を設明するための光センサ

せん断聞図を示す。 第19図に於した断聞図では、明18図(a) に 水した埋込 p \* 前級 2 2 0 の の (4 ) に、ベース 割級 6 を作るとき、 胸時に 光面 個 に p 削級 2 2 4 を作る 8 きたるとき、 胸時に 光面 個 に p 削級 2 2 4 を 作る 8 あるとと、 内時に 光面 個 を なっている。 この p 削級 2 2 4 を エミッタとし、低不純物 n \* 消波 5 をベース、光センサ セルのベース 6 をコレクタ とする p n p トランジスク を 8 級 現立の p n p トランジスクを 8 級している わけ である。 p n p トランジスクを 8 域していたのに対して、 胡橘 造の p n p トランジスクを 8 域している わけ である。 した がって、 この 第 1 9 図の 実施側では、 この p 印度 2 2 4 に 電圧を 供給 するのは、 実面 側の 配線 2 2 5 を かして 行 なわれる。

この第19例に示した実施例の準値回路は、 p n p トランジスタが終構品、機構造のちがいはあるものの、第18份(b) に示した準値関係とまったく何じであり、また、それの動作もすでに設明したものとまったく同じである。

第19図に示した斯面図では、p・ 領域 224、これの配板225がMOSキャパシタ世

49. エミック領域でおよび配額8と、説明の都 行上全で何一時前内に付いているが、同一の光センサセルの中の他の紹介に配置することも可能で あり、これは、光人射する窓の形状、配線等の酸 計数図から検定されることになる。

## 4 図前の簡単な説明

第1関から第8関までは、水発明の一変絶例に 係る光センサセルの主要構造及び指本動作を提明 するための図である。 第1回(a) は平而図、(b) 让断面划、(c) 让您婚回路图であり、卵2例は統 出し動作時の等価回路製、第3回は続出し時間と 統出し電圧との関係を示すグラフ、照4 関(a) は 茶箱単圧と鉄山し時間との関係を、第4関(b) は パイプス世形と捷出し時間との関係をそれぞれ示 ナグラフ、 85 日はリフレッシュ動作時の年頭河 格図、第6図(a) ~(c) はりフレッシュ時間と ペース但位との関係を示すグラフである。 B.7 bd から第10回までは、第1回に示す光センサセル により構成した光電変換装置の設御関であり、第 7 版は興財版、新日頃(m) はパルスタイミング 以、38 B B (b) は各動作時の電位分布を示すグラ フである。即9回は山力信号に関係する労価回路 例、第10回は湯通した瞬間からの出力電形を時 朋との関係で示すグラフである。即11、12及 ひ13間は他の光電変換装置を示す回路図であ

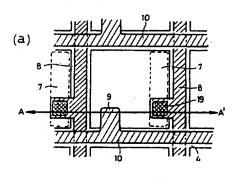
## 持障昭60-12760 (28)

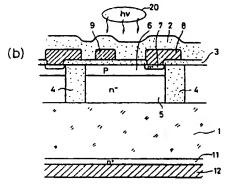
る。第14回は光センサセルの安静的の主要構造を規則するための平前間である。第15回は、第14回に示す光センサセルにより構成した光電を接続の開路構成図である。第16回及び17回は本苑明の光電を使数数の一製造方法側を示すの時間図である。第18回は本苑明の実施例によの字値回路図、(c) はポテンシャル分布図である。第19回は光センサセルの他の変形例の主要構造を示す順面図である。

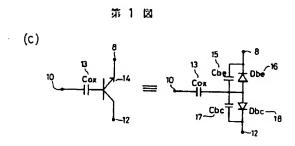
1 … シリコン 八板、 2 … P S G 改、 3 … 絶縁 徹化 記、 4 … 裏子分離 領域、 5 … n ~ 領域(コレクタ領域)、 6 … p 領域(ベース領域)、 7 、7 、 … n \* 領域(エミッタ領域)、 8 … 配級、 9 … 電極、 1 0 … 配線、 1 1 … n \* 領域、 1 2 … 電極、 1 3 … コンデンサ、 1 4 … バイボーラトランジスタ、 1 5 、 1 7 … 按 合称 最、 1 6 、 1 8 … ダイオード、 1 9 、 1 9 、 … コンタクト部、 2 0 … 光、 2 8 … 唯直ライン、 3 0 … 光センサセル、 3 1 … 水平ライン、 3 2 … 項面シフトレジスタ、

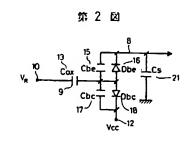
33,35 ··· M O S トランジスタ、36,37 ··· 塩子、38…乗収ライン、39…木ギシフトレジ スタ、 4 0 … M O S トランジスク、 4 1 … 出 力 ラ イン、 4 2 … MOSトランジスタ、 4 3 … 帽で、 4.4 … トランジスタ、4.4 , 4.5 … 負荷板抗 . 4.6 …娘子、4.7 …娟子、4.8 …MOSトランジ スタ、 4 9 … 編子、 6 1 、 6 2 、 6 3 … 区間、 6 4 … コレクタ単位、 6 7 … 披鮮、 8 0 、 8 1 … 彩质、82,83… 抵抗、84… 电流额、 100. 101.102…水ギシフトレジス タ、111、112… 出力ライン、138… 毎年 ライン、 1 4 0 ··· M O S タランジスタ、 1 4 8 ··· M O S トランジスタ、 1 5 0 、 1 5 0 ° … M O S コンデンサ、152、152′…光センサセル、 202,203,205…ベース復位、220… 甲込 p \* 们植、 2 2 2 , 2 2 5 … 配線、 2 5 j … p \* 領域、 2 5 2 n \* 領域、 2 5 3 ···配線、 300…アモルファスシリコン、302… 节化 収、 3 0 3 … P S G 股、 3 0 4 … ポリシリコン、 305…PSG购、306…解開舱経設。

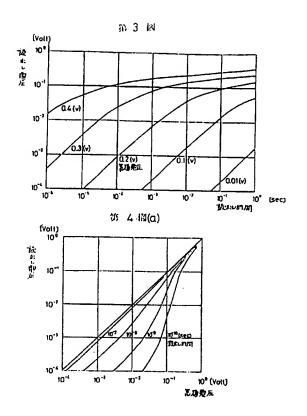
第 1 図

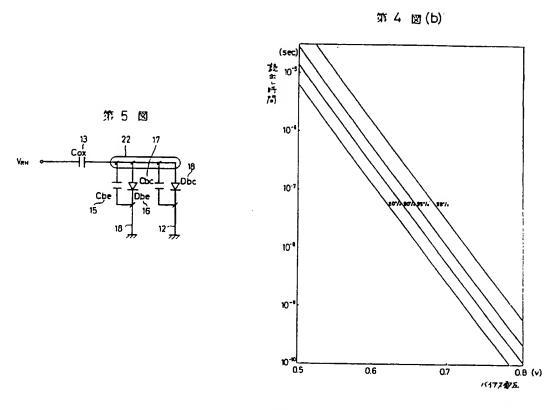


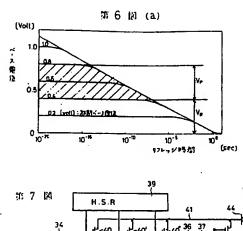


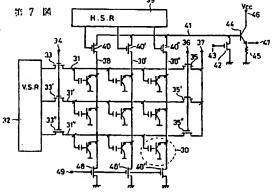


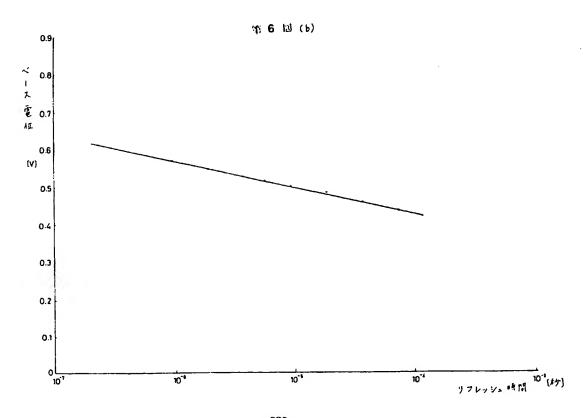


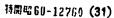


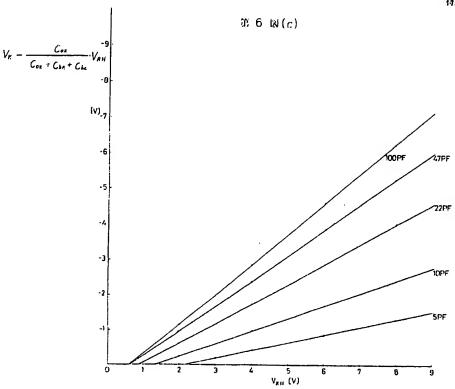


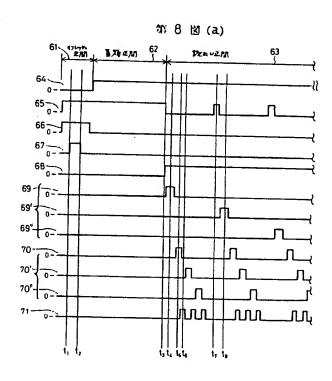




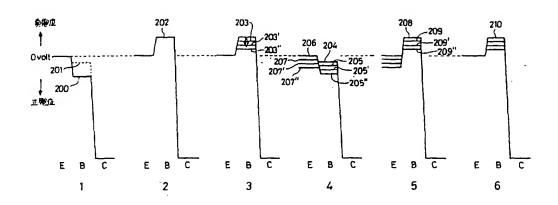


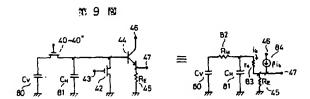


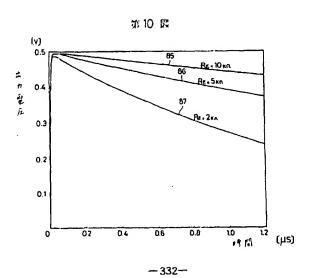


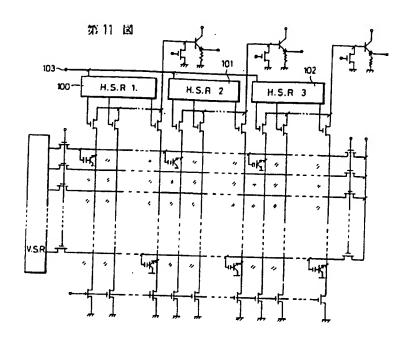


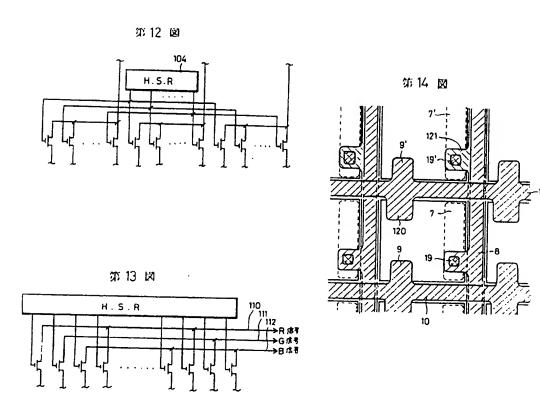
A 8 ⊠ (b)

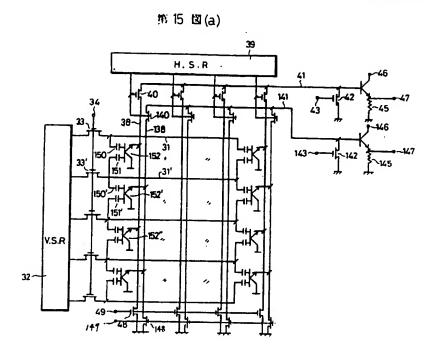


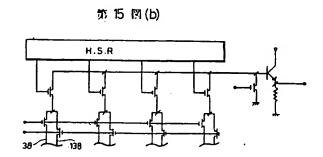


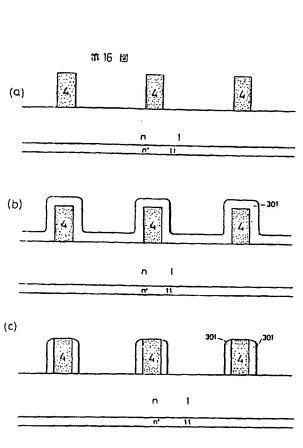


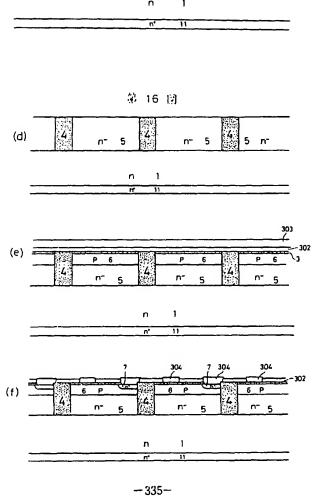






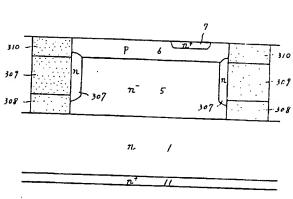




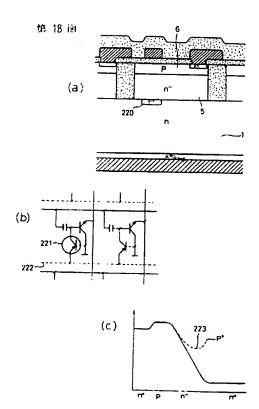


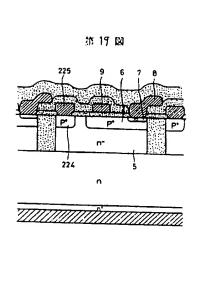
77: 16 (g)

9
6
306
305
307
307
308
7
11
12



第 17 图





### 华統祖正帝

明和59年 5月23日

- 1. 4作の表示 特聊昭58-120752号
- 2. 発明の名称 光粒变换装置
- 3. 補正をする者 非件との関係 特許出酬人 近名 大 見 忠 弘
- 4. 化理人 住所 東京都総区虎ノ門五丁目13番1号虎ノ門40森ビル 氏名 (6538) 升理士 山 下 糧
- 5. 補正の対象 明細書の発明の詳細な説明の欄



- 6 . 初正の内容
- (1) 明細密部19貨幣12行の「10 cm 13」を 「1012 cm 7」と初近する。
- (?) 明細書第22頁第6行の

と補正する。

- (3) 明和病於34以前14行の「10 isec]」を 「10<sup>-45</sup>[sec] 」と初正する。
- (4) 明細電路36以下から1行目の「電圧V を」を 『電圧V』を』と補正する。
- (5) 明柳北郎41頁下から5行目~4行目の「、バッファMOS トランジスク33、33′、33″」を削除する。
- (6) 明柳書館45頁下から2行目の「はクッリブ」を 「クリップ」と補正する。

- (7) 明和書館53頁第6行の「木賈仍に」の前に「ど」を挿入す (17) 明顧書第66頁第6行~7行および第12行の「木平ライン
- (8) 明細書第53頁下から7行目の「途中」の技に「に」を挿入 (18) 明細書第66頁第12行~13行の
- (8) 明柳野第64貫第1行の「エミック?。 は」を 「エミッタで、7~は」と補正する。
- (in) 明細海第64頁第6行の 【エミック はコンタクトホール】 を』を「エミッタフ゛ はコンタクトホール19~をよと補正する。
- (11) 明細豊第64頁下から8行目の「水平ライン3 に」を 「水平ライン31~に」と補正する。
- (12) 明柳春旅64頁下から6行目の「セル15 の」を 「セル152~の」と構造する。
- (13) 明和製第64度ドから6行目の 「MOSキャパシタ15 は」を「MOSキャパシタ150 ^ (23) 明細動館7 8 員折1 行の は」と新正する。
- (14) 明細書第64頁ドから5行目の「水平ライン3 に」を 『水平ライン31~に』と補正する。
- (15) 明細書館64点下から3行目の「光センサセル15 の」を 「光センサセル152~の」と細正する。
- (18) 明創書館64頁下から2打目の「光センサセル15 の」を 「光センサセル152″の」と補正する。

- 3 に」を「水平ライン31 だ」と補正する。
- 「MOSキャパシタ15 を通して光センサーセル15 の」 を「MOSキャパシタ150′を通して光センサセルし52′ の」と補近する。
- (19) 明顧審解68頁下から2行目および1行目と、第67頁第8 行目の「光センサーセル」を「光センサセル」に補正する。
- (20) 明細歯的68頁下から5行目の「コレクター」を 「コレクタ」と樹距する。
- (21) 明細書館68以下から4行目およびドから3行目の「n 埋 ·込領域」を「n \* 埋込領域」と補正する。
- (22) 明朝磐原77夏ឭ7行の「(c)。」を「(c))。」と初 正する。

Che = Ae 
$$\epsilon \left( \frac{q \cdot N}{2 \cdot q \cdot bi} \right)$$

Che = Ae  $\epsilon \left( \frac{q \cdot N}{2 \cdot q \cdot bi} \right)$ 

と棚近する.

## 特局昭60-12760 (38)

(24) 明顯書第78頁第4行の

と初正する。

- (25) 明顯書第78頁第6行の「N はエミックの不能物識度、 N はペース」を「Noはエミッタの不純物濃度、NAはペー ス」と初近する。
- (28) 明細貨節7.8 貨節8 行および 9 行の「N 」を「NA」と補
- (27) 明和書館86页第10行の『SiO』、309は』を 「510」、309は」と初正する。
- (28) 明細曹第91頁第12行の「未発明に」を「木発明の」と補
- (28) 明細容路96頁下から4行目の「Gロン」を「トロン」と補
- (30) 明顧書的97頁的6行の「Vp+Va+」を「Vp+Va」 と裾近する。
- (31) 明細書第101頁第11行の「p\* うめこみ領域」を

「p↑推込領域」と補正する。

- (32) 明顯書第101頁下から6行月の「1.4以(c)」を「1.8 図(c)」と被正する。
- 「酢8図(b)」と補圧する。